

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2011-164642
(P2011-164642A)

(43) 公開日 平成23年8月25日(2011.8.25)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G09G 3/30 (2006.01)	G09G 3/30 J	5C080
G09G 3/20 (2006.01)	G09G 3/20 611H	5C380
	G09G 3/20 621F	
	G09G 3/20 624B	
	G09G 3/20 621A	
審査請求 有 請求項の数 8 O L (全 64 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2011-85953 (P2011-85953)	(71) 出願人	000153878
(22) 出願日	平成23年4月8日(2011.4.8)		株式会社半導体エネルギー研究所
(62) 分割の表示	特願2009-296727 (P2009-296727) の分割		神奈川県厚木市長谷398番地
原出願日	平成14年10月25日(2002.10.25)	(72) 発明者	木村 肇
(31) 優先権主張番号	特願2001-330050 (P2001-330050)		神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー研究所内
(32) 優先日	平成13年10月26日(2001.10.26)	Fターム(参考)	5C080 AA06 BB05 CC03 DD05 DD08
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		EE29 EE30 FF11 FF12 HH09
			JJ02 JJ03 JJ04 JJ06 KK02
			KK07 KK23 KK34 KK43 KK47
			KK50

最終頁に続く

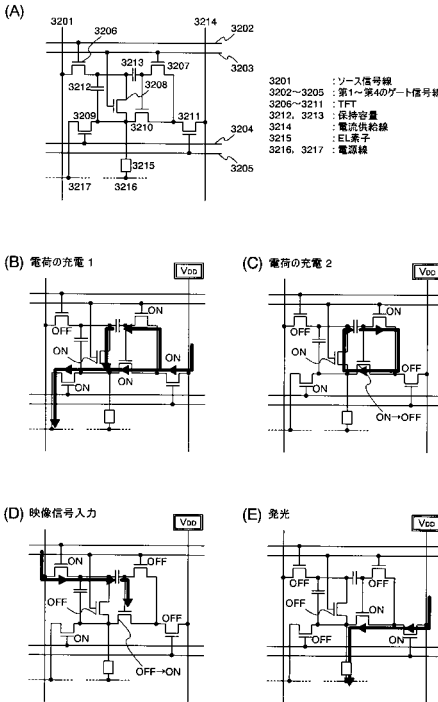
(54) 【発明の名称】 半導体装置、表示装置及び電子機器

(57) 【要約】

【課題】 E L の画素を構成する T F T のしきい値や O N 電流等の特性が画素ごとにはばらつきと同じ映像信号を入力しても E L 素子の輝度がばらつくので問題となっていた。

【解決手段】 容量手段を用いてしきい値を保存した後に、映像信号を入力する過程においては、容量手段において電化の移動がない。よって、容量手段の両電極間の電圧が変化しない。そのため、映像信号にしきい値をそのまま上乘せすることによって補正を行うことができるため、ドレイン電流が容量値のばらつきによる影響を受けないようにすることが出来る。

【選択図】 図 3 2



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 乃至第 3 の配線と、第 1 乃至第 5 のスイッチと、第 1 及び第 2 の容量素子と、トランジスタとを有し、

前記第 1 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、 10

前記第 3 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 3 のスイッチの他方の端子は、前記第 4 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 4 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのドレインと電氣的に接続され、

前記第 4 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 の配線と電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの他方の端子は、前記第 3 の配線と電氣的に接続され、

前記トランジスタのゲートは、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、 20

前記トランジスタのソースは、負荷と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の一方の端子は、前記第 1 のスイッチの他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 1 乃至第 5 のスイッチは、導通、又は非導通を制御する機能を有し、

前記第 1 の配線は、映像信号電圧を伝える機能を有し、

前記第 2 の配線は、前記トランジスタに流れる電流を伝える機能を有し、

前記第 3 の配線は、所定の電圧を伝える機能を有し、

前記トランジスタは、前記負荷に流れる電流の大きさを制御する機能を有することを特徴とする半導体装置。 30

【請求項 2】

第 1 乃至第 3 の配線と、第 1 乃至第 5 のスイッチと、第 1 及び第 2 の容量素子と、トランジスタとを有し、

前記第 1 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 3 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、 40

前記第 3 のスイッチの他方の端子は、前記第 4 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 4 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのドレインと電氣的に接続され、

前記第 4 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 の配線と電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの他方の端子は、前記第 3 の配線と電氣的に接続され、

前記トランジスタのゲートは、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記トランジスタのソースは、画素電極と電氣的に接続され、 50

前記第 2 の容量素子の一方の端子は、前記第 1 のスイッチの他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、
前記第 1 乃至第 5 のスイッチは、導通、又は非導通を制御する機能を有し、

前記第 1 の配線は、映像信号電圧を伝える機能を有し、

前記第 2 の配線は、前記トランジスタに流れる電流を伝える機能を有し、

前記第 3 の配線は、所定の電圧を伝える機能を有し、

前記トランジスタは、前記画素電極に流れる電流の大きさを制御する機能を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 3】

第 1 乃至第 3 の配線と、第 1 乃至第 5 のスイッチと、第 1 及び第 2 の容量素子と、トランジスタとを有し、

前記第 1 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 3 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 3 のスイッチの他方の端子は、前記第 4 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 4 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのドレインと電氣的に接続され、

前記第 4 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 の配線と電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの他方の端子は、前記第 3 の配線と電氣的に接続され、

前記トランジスタのゲートは、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記トランジスタのソースは、表示素子と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の一方の端子は、前記第 1 のスイッチの他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、
前記第 1 乃至第 5 のスイッチは、導通、又は非導通を制御する機能を有し、

前記第 1 の配線は、映像信号電圧を伝える機能を有し、

前記第 2 の配線は、前記トランジスタに流れる電流を伝える機能を有し、

前記第 3 の配線は、所定の電圧を伝える機能を有し、

前記トランジスタは、前記表示素子に流れる電流の大きさを制御する機能を有することを特徴とする表示装置。

【請求項 4】

第 1 乃至第 2 の配線と、第 1 乃至第 4 のスイッチと、第 1 及び第 2 の容量素子と、トランジスタとを有し、

前記第 1 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 3 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 3 のスイッチの他方の端子は、前記第 4 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続

10

20

30

40

50

され、

前記第 4 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのドレインと電氣的に接続され

、

前記第 4 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 の配線と電氣的に接続され、

前記トランジスタのゲートは、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記トランジスタのソースは、負荷と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の一方の端子は、前記第 1 のスイッチの他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 1 乃至第 4 のスイッチは、導通、又は非導通を制御する機能を有し、

前記第 1 の配線は、映像信号電圧を伝える機能を有し、

前記第 2 の配線は、前記トランジスタに流れる電流を伝える機能を有し、

前記トランジスタは、前記負荷に流れる電流の大きさを制御する機能を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 5】

第 1 乃至第 3 の配線と、第 1 乃至第 5 のスイッチと、第 1 及び第 2 の容量素子と、トランジスタとを有し、

前記第 1 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 3 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 4 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのドレインと電氣的に接続され

、

前記第 4 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 の配線と電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの他方の端子は、前記第 3 の配線と電氣的に接続され、

前記トランジスタのゲートは、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記トランジスタのソースは、負荷と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の一方の端子は、前記第 1 のスイッチの他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 1 乃至第 5 のスイッチは、導通、又は非導通を制御する機能を有し、

前記第 1 の配線は、映像信号電圧を伝える機能を有し、

前記第 2 の配線は、前記トランジスタに流れる電流を伝える機能を有し、

前記第 3 の配線は、所定の電圧を伝える機能を有し、

前記トランジスタは、前記負荷に流れる電流の大きさを制御する機能を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 6】

第 1 乃至第 3 の配線と、第 1 乃至第 5 のスイッチと、第 1 及び第 2 の容量素子と、トランジスタとを有し、

前記第 1 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

10

20

30

40

50

前記第 3 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 3 のスイッチの他方の端子は、前記第 4 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 4 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのドレインと電氣的に接続され、

前記第 4 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 の配線と電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの他方の端子は、前記第 3 の配線と電氣的に接続され、

前記トランジスタのゲートは、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記トランジスタのソースは、負荷と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の一方の端子は、前記第 1 のスイッチの他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続されることを特徴とする半導体装置。

【請求項 7】

請求項 3 において、

前記表示素子は、発光素子を有することを特徴とする表示装置。

【請求項 8】

請求項 1 または請求項 2 において、

前記トランジスタは、Nチャネル型トランジスタであることを特徴とする半導体装置。

【請求項 9】

請求項 3 または請求項 7 において、

前記トランジスタは、Nチャネル型トランジスタであることを特徴とする表示装置。

【請求項 10】

請求項 1 もしくは請求項 2 に記載の半導体装置、又は、請求項 3 もしくは請求項 7 に記載の表示装置を具備していることを特徴とする電子機器。

【請求項 11】

請求項 1 もしくは請求項 2 に記載の半導体装置、又は、請求項 3 もしくは請求項 7 に記載の表示装置と、アンテナと、音声出力部とを具備していることを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、トランジスタを有する発光装置の構成に関する。本発明は特に、ガラス、プラスチック等の絶縁体上に作製される薄膜トランジスタ(以後、TFTと表記する)を有するアクティブマトリクス型発光装置の構成に関する。また、このような発光装置を表示部に用いた電子機器に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、エレクトロルミネッセンス(Electro Luminescence: EL)素子等を始めとした発光素子を用いた表示装置の開発が活発化している。発光素子は、自らが発光するために視認性が高く、液晶表示装置(LCD)等において必要なバックライトを必要としないために薄型化に適しているとともに、視野角にほとんど制限が無い。

【0003】

ここで、EL素子とは、電場を加えることで発生するルミネッセンスが得られる発光層を有する素子を指す。この発光層においては、一重項励起状態から基底状態に戻る際の発光(蛍光)と、三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光(燐光)とがあるが、本発明の発光装置は、上述したいずれの発光形態であっても良い。

【0004】

EL素子は、一对の電極(陽極と陰極)間に発光層が挟まれる形で構成され、通常、積層

10

20

30

40

50

構造をとっている。代表的には、イーストマン・コダック・カンパニーのT a n gらが提案した「陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極」という積層構造が挙げられる。この構造は非常に発光効率が高く、現在研究が進められているE L素子の多くはこの構造が採用されている。

【0005】

また、これ以外にも、陽極と陰極との間に、「正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層」または「正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層」の順に積層する構造がある。本発明の発光装置に用いるE L素子の構造としては、上述の構造のいずれを採用していても良い。また、発光層に対して蛍光性色素等をドーピングしても良い。

10

【0006】

本発明においては、E L素子において、陽極と陰極との間に設けられる全ての層を総称してE L層と呼ぶ。よって、上述の正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層は、全てE L素子に含まれ、陽極、E L層、および陰極で構成される発光素子をE L素子と呼ぶ。

【0007】

図3に、一般的な発光装置における画素の構成を示す。なお、代表的な発光装置として、E L表示装置を例とする。図3に示した画素は、ソース信号線301、ゲート信号線302、スイッチング用T F T 303、駆動用T F T 304、容量手段305、E L素子306、電流供給線307、電源308を有している。

20

【0008】

各部の接続関係について説明する。ここで、T F Tはゲート、ソース、ドレインの3端子を有するが、ソース、ドレインに関しては、T F Tの構造上、明確に区別が出来ない。よって、素子間の接続について説明する際は、ソース、ドレインのうち一方を第1の電極、他方を第2の電極と表記する。T F TのON、OFFについて、各端子の電位等(あるT F Tのゲート・ソース間電圧等)について説明が必要な際には、ソース、ドレイン等と表記する。

【0009】

また、本発明において、T F TがONしているとは、T F Tのゲート・ソース間電圧がそのしきい値を超え、ソース、ドレイン間に電流が流れる状態をいい、T F TがOFFしているとは、T F Tのゲート・ソース間電圧がそのしきい値を下回り、ソース、ドレイン間に電流が流れていない状態をいう。

30

【0010】

スイッチング用T F T 303のゲート電極は、ゲート信号線302に接続され、第1の電極はソース信号線301に接続され、第2の電極は駆動用T F T 304のゲート電極に接続されている。駆動用T F T 304の第1の電極は、電流供給線307に接続され、第2の電極はE L素子306の第1の電極に接続されている。E L素子306の第2の電極は、電源308に接続されている。容量手段305は、駆動用T F T 304のゲート電極と第1の電極との間に接続され、駆動用T F T 304のゲート・ソース間電圧を保持する。

40

【0011】

ゲート信号線302の電位が変化してスイッチング用T F T 303がONすると、ソース信号線301に入力されている映像信号は、駆動用T F T 304のゲート電極へと入力される。入力された映像信号の電位に従って、駆動用T F T 304のゲート・ソース間電圧が決定し、駆動用T F T 304のソース・ドレイン間を流れる電流(以下、ドレイン電流と表記)が決定する。この電流はE L素子306に供給されて発光する。

【0012】

ところで、多結晶シリコン(ポリシリコン 以下P - S i)で形成されたT F Tは、非晶質シリコン(アモルファスシリコン 以下A - S i)で形成されたT F Tよりも電界効果移動度が高く、ON電流が大きいため、発光装置に用いるトランジスタとしてより適してい

50

る。

【0013】

反面、ポリシリコンで形成されたTFTは、結晶粒界における欠陥に起因して、その電気的特性にばらつきが生じやすいといった問題点を有している。

【0014】

図3に示した画素において、画素を構成するTFTのしきい値やON電流等の特性が画素ごとにばらつくと、同じ映像信号を入力した場合にも、それに応じてTFTのドレイン電流の大きさが異なってくるため、EL素子306の輝度がばらつく。よってアナログ階調の場合、問題となっていた。

【0015】

そこで、TFTのしきい値等がON電流に影響しにくい領域を用いて、EL素子を輝度100%、0%の2つの状態のみで駆動するデジタル階調方式が提案されている。この方式では、白、黒の2階調しか表現出来ないため、時間階調方式等と組み合わせて多階調化を実現している。

【0016】

デジタル階調方式と時間階調方式とを組み合わせた方法を用いる場合の発光装置の画素の構成は、図4(A)(B)に示したようなものがある。スイッチング用TFT404、駆動用TFT405に加え、消去用TFT406を用いることによって、発光時間の長さを細かく制御することが可能となっている。

【0017】

一方、アナログ階調方式を用いて、TFTのしきい値ばらつきを補正することの出来るものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0018】

【特許文献1】米国特許第6229506号明細書

【0019】

図5に示すように、ソース信号線501、第1～第3のゲート信号線502～504、TFT505～508、容量手段509(C₂)、510(C₁)、電流供給線512、EL素子511を有する。

【0020】

TFT505のゲート電極は、第1のゲート信号線502に接続され、第1の電極は、ソース信号線501に接続され、第2の電極は、容量手段509の第1の電極に接続されている。容量手段509の第2の電極は、容量手段510の第1の電極に接続され、容量手段510の第2の電極は、電流供給線512に接続されている。TFT506のゲート電極は、容量手段509の第2の電極および容量手段510の第1の電極に接続され、第1の電極は、電流供給線512に接続され、第2の電極は、TFT507の第1の電極およびTFT508の第1の電極に接続されている。TFT507のゲート電極は、第2のゲート信号線503に接続され、第2の電極は、容量手段509の第2の電極および容量手段510の第1の電極に接続されている。TFT508のゲート電極は、第3のゲート信号線504に接続され、第2の電極は、EL素子511の第1の電極に接続されている。EL素子511の第2の電極には、電源513によって一定電位が与えられ、電流供給線512とは互いに電位差を有する。

【0021】

図5(B)および図6(A)～(F)を用いて、動作について説明する。図5(B)は、ソース信号線501、第1～第3のゲート信号線502～504に入力される映像信号およびパルスのタイミングを示しており、図6に示す各動作にあわせて、I～VIIIの区間に分割している。また、図5に示した画素の一例では、4つのTFTを用いて構成され、その極性は全てPチャネル型である。よって、ゲート電極にLレベルが入力されてONし、Hレベルが入力されてOFFするものとする。

10

20

30

40

50

【 0 0 2 2 】

まず、第 1 のゲート信号線 5 0 2 が L レベルとなり、T F T 5 0 5 が O N する(区間 I)。
 続いて第 2、第 3 のゲート信号線が L レベルとなり、T F T 5 0 7、5 0 8 が O N する。
 ここで、図 6 (A) に示すように、容量手段 5 0 9、5 1 0 が充電され、容量手段 5 1 0 が保持する電圧が、T F T 5 0 6 のしきい値 (V_{th}) を上回ったところで、T F T 5 0 6 が O N する(区間 II)。

【 0 0 2 3 】

続いて、第 3 のゲート信号線が H レベルとなって、T F T 5 0 8 が O F F する。すると、容量手段 5 0 9、5 1 0 に貯まっていた電荷が再び移動し、容量手段 5 1 0 に保持される電圧は、やがて V_{th} に等しくなる。このとき、図 6 (B) にも示すように、電流供給線 5 1 2、ソース信号線 5 0 1 の電位はいずれも V_{DD} であるので、容量手段 5 0 9 においても、保持されている電圧は V_{th} に等しくなる。よって、やがて T F T 5 0 6 は O F F する。

10

【 0 0 2 4 】

前述のように、容量手段 5 0 9、5 1 0 に保持されている電圧が V_{th} に等しくなったところで、第 2 のゲート信号線 5 0 3 が H レベルとなり、T F T 5 0 7 が O F F する(区間 I V)。この動作により、図 6 (C) に示すように、容量手段において V_{th} が保持される。

【 0 0 2 5 】

このとき、容量手段 5 1 0 (C_1) に保持されている電荷 Q_1 については、式 (1) のような関係が成立する。同時に、容量手段 5 0 9 (C_2) に保持されている電荷 Q_2 においては、式 (2) のような関係が成立する。

20

【 0 0 2 6 】

【 数 1 】

$$Q_1 = C_1 \times |V_{th}| \quad \dots\dots\dots(1)$$

【 0 0 2 7 】

【 数 2 】

$$Q_2 = C_2 \times |V_{th}| \quad \dots\dots\dots(2)$$

30

【 0 0 2 8 】

続いて、図 6 (D) に示すように、映像信号の入力が行われる(区間 V)。ソース信号線 5 0 1 に映像信号が出力されて、その電位は V_{DD} から映像信号の電位 V_{Data} (ここでは、T F T 5 0 6 が P チャネル型であるので、 $V_{DD} > V_{Data}$ とする。)となる。このときの、T F T 5 0 6 のゲート電極の電位を V_p とし、このノードにおける電荷を Q とすると、容量手段 5 0 9、5 1 0 とを含めた電荷保存則により、式 (3)、(4) のような関係が成立する。

【 0 0 2 9 】

40

【 数 3 】

$$Q + Q_1 = C_1 \times (V_{DD} - V_p) \quad \dots\dots\dots(3)$$

【 0 0 3 0 】

【数 4】

$$Q-Q_2=C_2 \times (V_P-V_{Data}) \quad \dots\dots\dots(4)$$

【 0 0 3 1 】

式(1)～(4)より、TFT506のゲート電極の電位 V_P は、式(5)で表される。

【 0 0 3 2 】

【数 5】

$$V_P=\frac{C_1}{C_1+C_2} V_{DD}+\frac{C_2}{C_1+C_2} V_{Data}-|V_{th}| \quad \dots\dots\dots(5)$$

10

【 0 0 3 3 】

よって、TFT506のゲート・ソース間電圧 V_{GS} は、式(6)で表される。

【 0 0 3 4 】

【数 6】

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_P - V_{DD} \\ &= \frac{C_2}{C_1+C_2} (V_{Data}-V_{DD}) - |V_{th}| \\ &= \frac{C_2}{C_1+C_2} (V_{Data}-V_{DD}) + V_{th} \quad \dots\dots\dots(6) \end{aligned}$$

20

【 0 0 3 5 】

式(6)右辺には、 V_{th} の項が含まれる。すなわち、ソース信号線より入力される映像信号には、その画素におけるTFT506のしきい値が上乘せされて容量手段510に保持される。

30

【 0 0 3 6 】

映像信号の入力が完了すると、第1のゲート信号線502がHレベルとなって、TFT505がOFFする(区間VI)。その後、ソース信号線は所定の電位に戻る(区間VII)。以上の動作によって、映像信号の画素への書き込み動作が完了する(図6(E))。

【 0 0 3 7 】

続いて、第3のゲート信号線がLレベルとなり、TFT508がONし、EL素子に図6(F)に示すように電流が流れることによってEL素子が発光する。このときEL素子に流れる電流の値は、TFT506のゲート・ソース間電圧に従ったものであり、TFT506を流れるドレイン電流 I_{DS} は、式(7)で表される。

40

【 0 0 3 8 】

【数 7】

$$\begin{aligned} I_{DS} &= \frac{\beta}{2} (V_{GS}-V_{th})^2 \\ &= \frac{\beta}{2} \left\{ \frac{C_2}{C_1+C_2} (V_{Data}-V_{DD}) \right\}^2 \quad \dots\dots\dots(7) \end{aligned}$$

50

【 0 0 3 9 】

式(7)より、T F T 5 0 6 のドレイン電流 I_{DS} には、しきい値 V_{th} の値に依存しないことがわかる。よって、T F T 5 0 6 のしきい値がばらついた場合にも、画素ごとにその値を補正して映像信号に上乘せすることにより、映像信号の電位 V_{Data} に従った電流が E L 素子に流れることがわかる。

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 4 0 】

しかし、前述の構成の場合、容量手段 5 0 9、5 1 0 の容量値がばらついた場合には、T F T 5 0 6 のドレイン電流 I_{DS} がばらついてしまうことになる。そこで、本発明においては、容量値のばらつきの影響を受けることのない構成によって、T F T のしきい値ばらつきを補正することの出来る構成の画素を用いた発光装置を提供することを目的とする。

【 課題を解決するための手段 】

【 0 0 4 1 】

前述の方法によると、T F T 5 0 6 のドレイン電流 I_{DS} は、2つの容量手段 5 0 9、5 1 0 の容量値に依存していた。つまり、しきい値を保持している状態(図 6 (C))から、映像信号の書き込み(図 6 (D))に移るとき、容量手段 C_1 、 C_2 間においては電荷の移動がある。つまり、 C_1 の両電極間の電圧と、 C_2 の両電極間の電圧とは、図 6 (C) → 図 6 (D) において変化する。そのとき、 C_1 、 C_2 の容量値にばらつきがあると、 C_1 の両電極間の電圧と、 C_2 の両電極間の電圧もまたばらつくことになる。本発明においては、容量手段を用いてしきい値を保存した後に、映像信号を入力する過程においては、容量手段において電荷の移動がない。よって、容量手段の両電極間の電圧が変化しない。そのため、映像信号にしきい値をそのまま上乘せすることによって補正を行うことが出来るため、ドレイン電流が容量値のばらつきによる影響を受けないようにすることが出来る。

【 0 0 4 2 】

また、本発明におけるトランジスタとしては、主として T F T を用いて構成したものを例として挙げているが、単結晶トランジスタ又は有機物を利用したトランジスタでもよい。例えば、単結晶トランジスタとしては、S O I 技術を用いて形成されたトランジスタとすることができる。また、薄膜トランジスタとしては、活性層として多結晶半導体を用いたものでも、非晶質半導体を用いたものでもよい。例えば、ポリシリコンを用いた T F T や、アモルファスシリコンを用いた T F T とすることができる。その他、バイポーラトランジスタや、カーボンナノチューブ等により形成されたトランジスタを用いても良い。

【 0 0 4 3 】

本発明の構成を以下に記す。

【 0 0 4 4 】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

電流供給線と、第 1 乃至第 4 のトランジスタと、容量手段とを少なくとも有し、

前記第 1 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のトランジスタの第 1 の電極および、前記容量手段の第 1 の電極と電気的に接続され、第 1 の電極は、前記電流供給線と電気的に接続され、第 2 の電極は、前記第 2 のトランジスタの第 2 の電極および、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極と電気的に接続され、

前記第 2 のトランジスタのゲート電極には、第 1 の信号が入力され、

前記第 3 のトランジスタのゲート電極には、第 2 の信号が入力され、

前記容量手段の第 2 の電極は、前記第 4 のトランジスタの第 1 の電極と電気的に接続され、

前記第 4 のトランジスタのゲート電極には、第 3 の信号が入力され、第 2 の電極は、前記電流供給線と電気的に接続された構成を有することを特徴としている。

【 0 0 4 5 】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流供給線と、第1乃至第5のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電氣的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2のトランジスタの第1の電極と電氣的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記第4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電極と電氣的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記発光素子の第1の電極と電氣的に接続され、

前記第5のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【0046】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1乃至第3のゲート信号線と、電流供給線と、第1乃至第5のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電氣的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2のトランジスタの第1の電極と電氣的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記第4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電極と電氣的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記発光素子の第1の電極と電氣的に接続され、

前記第5のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【0047】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流供給線と、第1乃至第5のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電氣的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記第2のトランジスタの第1の電極および、前記容量手段の第1の電極と電氣的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記第4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタ

10

20

30

40

50

の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記容量手段の第 2 の電極は、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 5 のトランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第 3 のトランジスタのゲート電極は、前記第 3 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 5 のトランジスタの第 2 の電極および、前記発光素子の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 4 のトランジスタのゲート電極は、前記第 4 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【0048】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第 1 乃至第 3 のゲート信号線と、電流供給線と、第 1 乃至第 5 のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第 1 のトランジスタのゲート電極は、前記第 1 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 1 の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 2 のトランジスタの第 1 の電極および、前記容量手段の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 2 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 4 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 5 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記容量手段の第 2 の電極は、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 5 のトランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第 3 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 5 のトランジスタの第 2 の電極および、前記発光素子の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 4 のトランジスタのゲート電極は、前記第 3 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【0049】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第 1 乃至第 5 のゲート信号線と、電流供給線と、第 1 乃至第 6 のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第 1 のトランジスタのゲート電極は、前記第 1 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 1 の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記容量手段の第 1 の電極および、前記第 2 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 2 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、

前記容量手段の第 2 の電極は、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 5 のトランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第 3 のトランジスタのゲート電極は、前記第 3 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 4 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 5 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 4 のトランジスタのゲート電極は、前記第 4 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記発光素子の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 5 のトランジスタの第 2 の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、

前記第 6 のトランジスタのゲート電極は、前記第 5 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 1 の電極は、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極もしくは、前記第 3 のトランジスタの第 2 の電極と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【0050】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流供給線と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電氣的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2のトランジスタの第1の電極と電氣的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記第4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電極と電氣的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記発光素子の第1の電極と電氣的に接続され、

前記第5のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、

前記第6のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電氣的に接続され、第1の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極もしくは、前記第3のトランジスタの第2の電極と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【0051】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流供給線と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電氣的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2のトランジスタの第1の電極と電氣的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記第5のトランジスタの第1の電極および、前記第6のトランジスタの第1の電極と電氣的に接続され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極と、前記第5のトランジスタのゲート電極と、前記第6のトランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記第4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第2の電極と電氣的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記発光素子の第1の電極と電氣的に接続され、

前記第6のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【0052】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1乃至第3のゲート信号線と、電流供給線と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電氣的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記容量手段の

第 1 の電極および、前記第 2 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 2 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 5 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 6 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記容量手段の第 2 の電極は、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極と、前記第 5 のトランジスタのゲート電極と、前記第 6 のトランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第 3 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 4 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 5 のトランジスタの第 2 の電極と電氣的に接続され、

前記第 4 のトランジスタのゲート電極は、前記第 3 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記発光素子の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 6 のトランジスタの第 2 の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【0053】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第 1 乃至第 4 のゲート信号線と、電流供給線と、第 1 乃至第 6 のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第 1 のトランジスタのゲート電極は、前記第 1 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 1 の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記容量手段の第 1 の電極および、前記第 2 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 2 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 5 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 6 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記容量手段の第 2 の電極は、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極と、前記第 5 のトランジスタのゲート電極と、前記第 6 のトランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第 3 のトランジスタのゲート電極は、前記第 3 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 4 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 5 のトランジスタの第 2 の電極と電氣的に接続され、

前記第 4 のトランジスタのゲート電極は、前記第 4 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記発光素子の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 6 のトランジスタの第 2 の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【0054】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第 1 乃至第 3 のゲート信号線と、電流供給線と、第 1 乃至第 6 のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第 1 のトランジスタのゲート電極は、前記第 1 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 1 の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記容量手段の第 1 の電極および、前記第 2 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 2 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 5 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 6 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記容量手段の第 2 の電極は、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極と、前記第 5 のトランジスタのゲート電極と、前記第 6 のトランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第 3 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 4 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 5 のトランジスタ

の第 2 の電極と電氣的に接続され、

前記第 4 のトランジスタのゲート電極は、前記第 3 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記発光素子の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 6 のトランジスタの第 2 の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【 0 0 5 5 】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第 1 乃至第 4 のゲート信号線と、電流供給線と、第 1 乃至第 6 のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第 1 のトランジスタのゲート電極は、前記第 1 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 1 の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記容量手段の第 1 の電極および、前記第 2 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 2 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 5 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 6 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記容量手段の第 2 の電極は、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極と、前記第 5 のトランジスタのゲート電極と、前記第 6 のトランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第 3 のトランジスタのゲート電極は、前記第 3 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 5 のトランジスタの第 2 の電極および、前記発光素子の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 4 のトランジスタのゲート電極は、前記第 4 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 1 の電極は、前記第 6 のトランジスタの第 2 の電極と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【 0 0 5 6 】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第 1 乃至第 3 のゲート信号線と、電流供給線と、第 1 乃至第 6 のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第 1 のトランジスタのゲート電極は、前記第 1 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 1 の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記容量手段の第 1 の電極および、前記第 2 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 2 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 5 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 6 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記容量手段の第 2 の電極は、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極と、前記第 5 のトランジスタのゲート電極と、前記第 6 のトランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第 3 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 5 のトランジスタの第 2 の電極および、前記発光素子の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 4 のトランジスタのゲート電極は、前記第 3 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 1 の電極は、前記第 6 のトランジスタの第 2 の電極と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【 0 0 5 7 】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第 1 乃至第 4 のゲート信号線と、電流供給線と、第 1 乃至第 6 のトラン

ンジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第 1 のトランジスタのゲート電極は、前記第 1 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 1 の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記容量手段の第 1 の電極および、前記第 2 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 2 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 4 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 5 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記容量手段の第 2 の電極は、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極と、前記第 5 のトランジスタのゲート電極と、前記第 6 のトランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第 3 のトランジスタのゲート電極は、前記第 3 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 5 のトランジスタの第 2 の電極および、前記発光素子の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 4 のトランジスタのゲート電極は、前記第 4 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 6 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 6 のトランジスタの第 2 の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【 0 0 5 8 】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第 1 乃至第 3 のゲート信号線と、電流供給線と、第 1 乃至第 6 のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第 1 のトランジスタのゲート電極は、前記第 1 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 1 の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記容量手段の第 1 の電極および、前記第 2 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 2 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 4 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 5 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記容量手段の第 2 の電極は、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極と、前記第 5 のトランジスタのゲート電極と、前記第 6 のトランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第 3 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 5 のトランジスタの第 2 の電極および、前記発光素子の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 4 のトランジスタのゲート電極は、前記第 3 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 6 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 6 のトランジスタの第 2 の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【 0 0 5 9 】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第 1 乃至第 5 のゲート信号線と、電流供給線と、第 1 乃至第 7 のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第 1 のトランジスタのゲート電極は、前記第 1 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 1 の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記容量手段の第 1 の電極および、前記第 2 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 2 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 5 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 6 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記容量手段の第 2 の電極は、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極と、前記第 5 のト

10

20

30

40

50

ランジスタのゲート電極と、前記第 6 のランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、
前記第 3 のランジスタのゲート電極は、前記第 3 のゲート信号線と電氣的に接続され、
第 2 の電極は、前記第 5 のランジスタの第 2 の電極および、前記発光素子の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 4 のランジスタのゲート電極は、前記第 4 のゲート信号線と電氣的に接続され、
第 1 の電極は、前記第 6 のランジスタの第 2 の電極と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、

前記第 7 のランジスタのゲート電極は、前記第 5 のゲート信号線と電氣的に接続され、
第 1 の電極は、前記第 3 のランジスタの第 1 の電極もしくは、前記第 3 のランジスタの第 2 の電極と電氣的に接続されていることを特徴としている。

10

【0060】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第 1 乃至第 4 のゲート信号線と、電流供給線と、第 1 乃至第 7 のランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第 1 のランジスタのゲート電極は、前記第 1 のゲート信号線と電氣的に接続され、
第 1 の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記容量手段の第 1 の電極および、前記第 2 のランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 2 のランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、
第 2 の電極は、前記第 5 のランジスタの第 1 の電極および、前記第 6 のランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

20

前記容量手段の第 2 の電極は、前記第 3 のランジスタの第 1 の電極と、前記第 5 のランジスタのゲート電極と、前記第 6 のランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第 3 のランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、
第 2 の電極は、前記第 5 のランジスタの第 2 の電極および、前記発光素子の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 4 のランジスタのゲート電極は、前記第 3 のゲート信号線と電氣的に接続され、
第 1 の電極は、前記第 6 のランジスタの第 2 の電極と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、

30

前記第 7 のランジスタのゲート電極は、前記第 4 のゲート信号線と電氣的に接続され、
第 1 の電極は、前記第 3 のランジスタの第 1 の電極もしくは、前記第 3 のランジスタの第 2 の電極と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【0061】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第 1 乃至第 5 のゲート信号線と、電流供給線と、第 1 乃至第 7 のランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第 1 のランジスタのゲート電極は、前記第 1 のゲート信号線と電氣的に接続され、
第 1 の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記容量手段の第 1 の電極および、前記第 2 のランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

40

前記第 2 のランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、
第 2 の電極は、前記第 4 のランジスタの第 1 の電極および、前記第 5 のランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記容量手段の第 2 の電極は、前記第 3 のランジスタの第 1 の電極と、前記第 5 のランジスタのゲート電極と、前記第 6 のランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、

前記第 3 のランジスタのゲート電極は、前記第 3 のゲート信号線と電氣的に接続され、
第 2 の電極は、前記第 5 のランジスタの第 2 の電極および、前記発光素子の第 1 の電極と電氣的に接続され、

50

前記第４のトランジスタのゲート電極は、前記第４のゲート信号線と電氣的に接続され、
第２の電極は、前記第６のトランジスタの第１の電極と電氣的に接続され、
前記第６のトランジスタの第２の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、
前記第７のトランジスタのゲート電極は、前記第５のゲート信号線と電氣的に接続され、
第１の電極は、前記第３のトランジスタの第１の電極もしくは、前記第３のトランジスタの第２の電極と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【００６２】

本発明の発光装置は、
発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、
前記画素は、
ソース信号線と、第１乃至第４のゲート信号線と、電流供給線と、第１乃至第７のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、
前記第１のトランジスタのゲート電極は、前記第１のゲート信号線と電氣的に接続され、
第１の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第２の電極は、前記容量手段の第１の電極および、前記第２のトランジスタの第１の電極と電氣的に接続され、
前記第２のトランジスタのゲート電極は、前記第２のゲート信号線と電氣的に接続され、
第２の電極は、前記第４のトランジスタの第１の電極および、前記第５のトランジスタの第１の電極と電氣的に接続され、
前記容量手段の第２の電極は、前記第３のトランジスタの第１の電極と、前記第５のトランジスタのゲート電極と、前記第６のトランジスタのゲート電極と電氣的に接続され、
前記第３のトランジスタのゲート電極は、前記第２のゲート信号線と電氣的に接続され、
第２の電極は、前記第５のトランジスタの第２の電極および、前記発光素子の第１の電極と電氣的に接続され、
前記第４のトランジスタのゲート電極は、前記第３のゲート信号線と電氣的に接続され、
第２の電極は、前記第６のトランジスタの第１の電極と電氣的に接続され、
前記第６のトランジスタの第２の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、
前記第７のトランジスタのゲート電極は、前記第４のゲート信号線と電氣的に接続され、
第１の電極は、前記第３のトランジスタの第１の電極もしくは、前記第３のトランジスタの第２の電極と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【００６３】

本発明の発光装置は、
発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、
前記画素は、
ソース信号線と、第１乃至第５のゲート信号線と、電流供給線と、第１乃至第７のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、
前記第１のトランジスタのゲート電極は、前記第１のゲート信号線と電氣的に接続され、
第１の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第２の電極は、前記第２のトランジスタの第１の電極と、前記第６のトランジスタの第１の電極と、前記容量手段の第１の電極と電氣的に接続され、
前記第２のトランジスタのゲート電極は、前記第２のゲート信号線と電氣的に接続され、
第２の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、
前記容量手段の第２の電極は、前記第３のトランジスタの第１の電極と、前記第５のトランジスタのゲート電極と、前記第６のトランジスタのゲート電極および第２の電極と電氣的に接続され、
前記第３のトランジスタのゲート電極は、前記第３のゲート信号線と電氣的に接続され、
第２の電極は、前記第４のトランジスタの第１の電極および、前記第５のトランジスタの第１の電極と電氣的に接続され、
前記第４のトランジスタのゲート電極は、前記第４のゲート信号線と電氣的に接続され、
第２の電極は、前記発光素子の第１の電極と電氣的に接続され、
前記第５のトランジスタの第２の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、

前記第 7 のトランジスタは、前記第 1 のトランジスタの第 2 の電極と前記第 6 のトランジスタの第 1 の電極との間、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極と第 6 のトランジスタの第 2 の電極との間、もしくは、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極と前記第 6 のトランジスタのゲート電極との間のいずれかに設けられ、そのゲート電極は、前記第 5 のゲート信号線と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【0064】

本発明の発光装置は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第 1 乃至第 4 のゲート信号線と、電流供給線と、第 1 乃至第 7 のトランジスタと、容量手段と、発光素子とを有し、

前記第 1 のトランジスタのゲート電極は、前記第 1 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 1 の電極は、前記ソース信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 2 のトランジスタの第 1 の電極と、前記第 6 のトランジスタの第 1 の電極と、前記容量手段の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 2 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、

前記容量手段の第 2 の電極は、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極と、前記第 5 のトランジスタのゲート電極と、前記第 6 のトランジスタのゲート電極および第 2 の電極と電氣的に接続され、

前記第 3 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記第 4 のトランジスタの第 1 の電極および、前記第 5 のトランジスタの第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 4 のトランジスタのゲート電極は、前記第 3 のゲート信号線と電氣的に接続され、第 2 の電極は、前記発光素子の第 1 の電極と電氣的に接続され、

前記第 5 のトランジスタの第 2 の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、

前記第 7 のトランジスタは、前記第 1 のトランジスタの第 2 の電極と前記第 6 のトランジスタの第 1 の電極との間、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極と第 6 のトランジスタの第 2 の電極との間、もしくは、前記第 3 のトランジスタの第 1 の電極と前記第 6 のトランジスタのゲート電極との間のいずれかに設けられ、そのゲート電極は、前記第 4 のゲート信号線と電氣的に接続されていることを特徴としている。

【0065】

本発明の発光装置においては、

前記第 2 のトランジスタと、前記第 3 のトランジスタとは同一極性であっても良い。

【0066】

本発明の発光装置においては、

前記第 5 のトランジスタのゲート長を L_1 、チャネル幅を W_1 とし、前記第 6 のトランジスタのゲート長を L_2 、チャネル幅を W_2 としたとき、

$$(W_1 / L_1) > (W_2 / L_2)$$

が成立するものを含んでいる。

【0067】

本発明の発光装置においては、

前記第 5 のトランジスタのゲート長を L_1 、チャネル幅を W_1 とし、前記第 6 のトランジスタのゲート長を L_2 、チャネル幅を W_2 としたとき、

$$(W_1 / L_1) < (W_2 / L_2)$$

が成立するものを含んでいる。

【0068】

本発明の発光装置は、

前記第 6 のトランジスタの第 2 の電極は、前記電流供給線と互いに電位差を有する電源線もしくは、当該画素を制御する前記ゲート信号線を除くいずれか 1 本のゲート信号線と

電氣的に接続されていても良い。

【0069】

本発明の発光装置は、

前記第7のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給線と互いに電位差を有する電源線もしくは、当該画素を制御する前記ゲート信号線を除くいずれか1本のゲート信号線と電氣的に接続されていても良い。

【0070】

本発明の発光装置は、

前記発光素子の第2の電極は、前記電流供給線と互いに電位差を有する電源線と電氣的に接続されていても良い。

10

【0071】

本発明の発光装置においては、

前記画素は、保持容量手段を有し、

前記保持容量手段の第1の電極は、前記第1のトランジスタの第2の電極と電氣的に接続され、第2の電極には一定電位が与えられ、前期ソース信号線より入力される映像信号を保持することを特徴としている。

【0072】

本発明の発光装置の駆動方法は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置の駆動方法であって、

前記画素は、ソース信号線と、電流供給線と、発光素子に所望の電流を供給するトランジスタと、発光素子と、容量手段とを少なくとも有し、

20

前記容量手段に電荷を蓄積する第1のステップと、

前記容量手段の両電極間の電圧を、前記トランジスタのしきい値電圧に等しい電圧に収束する第2のステップと、

前記ソース信号線より映像信号を入力する第3のステップと、

前記映像信号の電位に、前記しきい値電圧を加えて、前記トランジスタのゲート電極に印加し、前記トランジスタを介して、電流を前記発光素子に供給し、発光する第4のステップとを有し、

少なくとも前記第3のステップにおいて、前記容量手段の両電極間の電圧が一定であり、

30

少なくとも前記第1および第2のステップにおいて、前記第1のトランジスタは非導通状態となることを特徴としている。

【0073】

本発明の発光装置の駆動方法は、

発光素子が備えられた画素を有する発光装置の駆動方法であって、

前記画素は、

電流供給線と、第1乃至第3のトランジスタと、容量手段とを少なくとも有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第2のトランジスタの第1の電極および、前記容量手段の第1の電極と電氣的に接続され、第1の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、第2の電極は、前記第2のトランジスタの第2の電極および、前記第3のトランジスタの第1の電極と電氣的に接続され、

40

前記第2のトランジスタのゲート電極より、第1の信号が入力され、

前記第3のトランジスタのゲート電極より、第2の信号が入力され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第4のトランジスタの第1の電極と電氣的に接続され、かつ前記容量手段の第2の電極より、映像信号が入力され、

前記第4のトランジスタのゲート電極より、第3の信号が入力され、第2の電極は、前記電流供給線と電氣的に接続され、

前記第1乃至第3の信号を入力して前記第2乃至第4のトランジスタを導通することによって、前記容量手段に電荷を蓄積する第1のステップと、

前記第3のトランジスタを非導通とし、かつ前記第1、第3の信号を入力して前記第2

50

、第４のトランジスタを導通することによって、前記容量手段に保持される電圧を、前記第１のトランジスタのしきい値電圧と等しい値に収束する第２のステップと、

前記第２乃至第４のトランジスタを非導通とし、前記容量手段の第２の電極より、前記映像信号が入力される第３のステップと、

前記第２、第４のトランジスタを非導通とし、かつ前記第２の信号を入力して前記第３のトランジスタを導通することによって、前記第１、第３のトランジスタのソース・ドレイン間を電流が流れる第４のステップとを有し、

少なくとも第３のステップにおいて、前記容量手段の両電極間の電圧が一定であることを特徴としている。

【発明の効果】

10

【００７４】

本発明によると、容量手段の容量値等のばらつきの影響等を受けることなく、正常に画素ごとのＴＦＴのしきい値ばらつきを補正することが出来る。さらに、電荷の充電を行う期間と、ゲート信号線を選択して映像信号を画素に書き込む期間とを独立して設けることが出来るため、それぞれの動作に時間の余裕を持って行わせることが可能である。よって、回路の高速動作が可能となり、特にデジタル階調方式と時間階調方式とを組み合わせた方法によって表示を行う際に、よりビット数の高い映像信号を用いて高品質な映像の表示が可能となる。

【００７５】

従来例と比べても、より簡単な動作原理に基づいており、さらに素子数等が大きく増加することがないため、開口率等が低くなる心配もなく、大変効果的といえる。

20

【図面の簡単な説明】

【００７６】

【図１】本発明の発光装置における画素構成の一形態を示す回路図と画素の動作について示す図。

【図２】図１に示した画素の駆動について説明する図。

【図３】一般的に用いられる発光装置の画素の構成例を示す図。

【図４】デジタル映像信号を用いて時間階調方式によって駆動する場合の画素の構成を示す回路図。

【図５】しきい値ばらつきの補正が可能な画素の構成を示す回路図と画素の動作について示す図。

30

【図６】図５に示した画素の駆動について説明する図。

【図７】本発明の一実施例であるアナログ映像信号入力方式の発光装置の構成例を示す図。

【図８】図７に示した発光装置におけるソース信号線駆動回路およびゲート信号線駆動回路の構成例を示す図。

【図９】本発明の一実施例であるデジタル映像信号入力方式の発光装置の構成例を示す図。

【図１０】図９に示した発光装置におけるソース信号線駆動回路の構成例を示す図。

【図１１】図８と異なる構成のゲート信号線駆動回路の構成例を示す図。

40

【図１２】図１１に示したゲート信号線駆動回路のパルス出力タイミングを説明する図。

【図１３】発光装置の製造工程例を示す図。

【図１４】発光装置の製造工程例を示す図。

【図１５】発光装置の製造工程例を示す図。

【図１６】発光装置の外観図および断面図。

【図１７】本発明が適用可能な電子機器の例を示す図。

【図１８】本発明の発光装置における画素構成の一実施例を示す回路図と画素の動作について示す図。

【図１９】図１８に示した画素の駆動について説明する図。

【図２０】本発明の発光装置における画素構成の一実施例を示す回路図および動作につい

50

て示す図。

【図 2 1】本発明の発光装置における画素構成の一実施例を示す回路図および動作について示す図。

【図 2 2】本発明の発光装置における画素構成の一実施例を示す回路図および動作について示す図。

【図 2 3】図 2 2 に示した画素構成のバリエーションについて示す回路図。

【図 2 4】本発明の画素を有する発光装置を、デジタル時間階調方式によって駆動する場合の、ゲート信号線におけるタイミングチャートを示す図。

【図 2 5】図 2 4 のタイミングチャートに従ってゲート信号線にパルスを出力するためのゲート信号線駆動回路の構成を示す図。

10

【図 2 6】本発明の動作原理を説明する図。

【図 2 7】本発明のしきい値補正原理を用いて電流源回路を構成する例を示す図。

【図 2 8】本発明のしきい値補正原理を用いて電流源回路を構成する例を示す図。

【図 2 9】本発明のしきい値補正原理を用いて電流源回路を構成する例を示す図。

【図 3 0】本発明のしきい値補正原理を用いて電流源回路を構成する例を示す図。

【図 3 1】本発明のしきい値補正原理を用いて電流源回路を構成する例を示す図。

【図 3 2】本発明の発光装置における画素構成の一実施例を示す回路図および動作について示す図。

【発明を実施するための形態】

【0077】

20

図 1 (A) に、本発明の一実施形態を示す。ソース信号線 101、第 1 ~ 第 4 のゲート信号線 102 ~ 105、第 1 ~ 第 5 の TFT 106 ~ 110、第 1 および第 2 の容量手段 111、115、EL 素子 112、電流供給線 113、電源線 114 を有する。

【0078】

第 1 の TFT 106 のゲート電極は、第 1 のゲート信号線 102 に接続され、第 1 の電極は、ソース信号線 101 に接続され、第 2 の電極は、第 2 の TFT 107 の第 1 の電極に接続されている。第 2 の TFT 107 のゲート電極は、第 2 のゲート信号線 103 に接続され、第 2 の電極は、電流供給線 113 に接続されている。第 1 の容量手段 111 の第 1 の電極は、第 2 の TFT 107 の第 1 の電極に接続され、第 2 の電極は、第 3 の TFT 108 の第 1 の電極に接続されている。第 3 の TFT 108 のゲート電極は、第 3 のゲート信号線 104 に接続され、第 2 の電極は、第 4 の TFT 109 の第 1 の電極に接続されている。第 4 の TFT 109 のゲート電極は、第 4 のゲート信号線 105 に接続され、第 2 の電極は、EL 素子 112 の第 1 の電極に接続されている。第 5 の TFT 110 のゲート電極は、第 3 の TFT 108 の第 1 の電極、および第 1 の容量手段 111 の第 2 の電極に接続され、第 1 の電極は、第 3 の TFT 108 の第 2 の電極、および第 4 の TFT 109 の第 1 の電極に接続され、第 2 の電極は、電流供給線 113 に接続されている。第 2 の容量手段 115 は、第 1 の TFT 106 の第 2 の電極と、電流供給線 113 との間に配置され、ソース信号線 101 より入力される映像信号の電位を保持する。第 2 の容量手段 115 に関しては、特に設けなくとも動作は可能である。EL 素子 112 の第 2 の電極には、電源線 114 によって一定電位が与えられ、電流供給線 113 とは互いに電位差を有する。

30

【0079】

図 1 (B) および図 2 (A) ~ (F) を用いて、動作について説明する。図 1 (B) は、ソース信号線 101、第 1 ~ 第 4 のゲート信号線 102 ~ 105 に入力される映像信号およびパルスのタイミングを示しており、図 2 に示す各動作にあわせて、I ~ VI の区間に分割している。また、図 1 (A) に示した構成においては、第 1 ~ 第 3 の TFT 106 ~ 108 は N チャンネル型、第 4 の TFT 109 および第 5 の TFT 110 は P チャンネル型としている。図 5 (A) に示したように、全て P チャンネル型の TFT を用いて構成することも可能であるが、第 1 の TFT 106 ~ 第 3 の TFT 108 は、ここでは N チャンネル型としている。N チャンネル型 TFT においては、ゲート電極に H レベルが入力されて ON し、L レベルが入

40

50

力されてOFFするものとする。Pチャネル型TFTにおいては、ゲート電極にLレベルが入力されてONし、Hレベルが入力されてOFFするものとする。

【0080】

なお、簡単のため、第2の容量手段115は、図2(A)~(F)においては省略する。

【0081】

まず、第2、第3のゲート信号線103、104がHレベル、第4のゲート信号線105がLレベルとなり、TFT107~109がONする(区間I)。これにより、図2(A)で示すような電流が生じ、容量手段111が充電される。容量手段111が保持する電圧が、TFT110のしきい値(V_{th})を上回ったところで、TFT110がONする。

【0082】

その後、第4のゲート信号線105がHレベルとなり、TFT109がOFFする(区間II)。これにより、電流供給線113-E L素子112間の電流パスが閉じるため、電流が停止する。一方、図2に示すように、容量手段111に貯まっていた電荷が再び移動を始める。容量手段111の両電極間の電圧はすなわち、TFT110のゲート・ソース間電圧であるから、この電圧が V_{th} に等しくなったところでTFT110はOFFし、電荷の移動も終了する(図2(B))。

【0083】

その後、第2、第3のゲート信号線103、104がいずれもLレベルとなり、TFT107、108がOFFする。よって、容量手段111には、図2(C)に示すように、TFT110のしきい値電圧が保持される。

【0084】

続いて、第1のゲート信号線102がHレベルとなり、TFT106がONする(区間IV)。ソース信号線101には、映像信号が出力されて、その電位は V_{DD} から映像信号の電位 V_{Data} (ここでは、TFT110がPチャネル型であるので、 $V_{DD} > V_{Data}$ とする。)となる。ここで、容量手段111においては、先程の V_{th} がそのまま保持されているので、TFT110のゲート電極の電位は、ソース信号線101から入力される映像信号電位 V_{Data} に、さらにしきい値 V_{th} を加えた電位となる。よってTFT110がONする(図2(D))。

【0085】

やがて映像信号の書き込みが完了すると、第1のゲート信号線102がLレベルとなり、TFT106がOFFする(区間V)。その後、ソース信号線への映像信号の出力も終了し、その電位は V_{DD} に戻る(図2(E))。

【0086】

続いて、第4のゲート信号線105がLレベルとなり、TFT109がONする(区間VI)。TFT110は既にONしているので、電流供給線113からE L素子112に電流が流れることによってE L素子112が発光する(図2(F))。このとき、E L素子112に流れる電流値は、TFT110のゲート・ソース間電圧に従ったものであり、このときのTFT110のゲート・ソース間電圧は、($V_{DD} - (V_{Data} + V_{th})$)である。ここで仮に、TFT110のしきい値 V_{th} が各画素間でばらついたとしても、そのばらつきに応じた電圧が、各画素の容量手段111に保持される。よって、E L素子112の輝度は、しきい値のばらつきに影響されることがない。

【0087】

以上のような動作によって、映像信号の書き込みから発光を行う。本発明においては、容量手段111の容量結合によって、映像信号の電位を、TFT110のしきい値分だけオフセットすることが出来る。よって、前述のように他の素子の特性ばらつき等に影響されことなく、正確にしきい値補正を行うことが可能である。

【0088】

図26(A)(B)に、従来例と本発明におけるしきい値補正の動作を簡単に説明する図を示す。図26(A)においては、映像信号入力の際、2つの容量手段 C_1 、 C_2 間において電荷が保存され、かつ電荷の移動が生ずるため、E L素子に電流を供給するTFTのゲート

10

20

30

40

50

・ソース間電圧 V_{GS} は、図 26 (A) の (iii) に示すように、容量値 C_1 、 C_2 を項に含む式で表される。よって、容量値 C_1 、 C_2 にばらつきが生じた場合、TFT のゲート・ソース間電圧がばらつくことになる。

【0089】

これに対して本発明の場合、容量手段において電荷が保存されるが、映像信号入力の際は、図 26 (B) の (iii) に示すように、電荷の移動が生じない。つまり、映像信号の電位にしきい値電圧を上乗せした電位がそのまま TFT のゲート電極に印加されるため、より TFT のゲート・ソース間電圧をばらつきにくくすることが出来る。

【0090】

また、画素の選択タイミング、すなわちある画素に映像信号が書き込まれるタイミングは、ソース信号線 101 への信号入力タイミングおよび第 1 のゲート信号線 102 の選択タイミングによる。すなわち、ある画素における初期化や、容量手段への電荷の充電といった動作を、映像信号の書き込みタイミングとは独立して行うことが出来る。これらの動作は複数行が並行して行われていても良いので、異なる行において、第 2 ~ 第 4 のゲート信号線の選択タイミング等は重複しても良い。そのため、図 1 (B) において示した期間、つまりしきい値電圧を保存する動作を行う期間を長くとることが出来る。

【0091】

また、図 1 (A) において、TFT 109 の配置を変更したものとして、図 20 (A) のような構成としても良い。図に付した番号は図 1 (A) と同様であり、TFT 109 を、TFT 110 の第 1 の電極と EL 素子 112 の間から、TFT 110 の第 2 の電極および TFT 107 の第 2 の電極と、電流供給線 113 の間に移動したものである。

【0092】

なお、本実施形態において示した構成における TFT の極性はあくまでも一例であり、その極性を限定するものではないことを付記する。

【0093】

図 1 に示した本発明の実施形態においては、1 画素あたり 4 本のゲート信号線を用いて制御しているが、第 2、第 3 のゲート信号線 103、104 によって制御される TFT 107、108 の動作タイミングは、図 1 (B) に示すように同時であるので、TFT 107、108 の極性が同じであるならば、これらを同一のゲート信号線によって制御するなどして、ゲート信号線の本数を減らすことも出来る。この場合、開口率を高くすることが出来る。

【0094】

以下に、本発明の実施例について記載する。

【実施例 1】

【0095】

本実施例においては、映像信号にアナログ映像信号を用いて表示を行う発光装置の構成について説明する。図 7 (A) に、発光装置の構成例を示す。基板 701 上に、複数の画素がマトリクス状に配置された画素部 702 を有し、画素部周辺には、ソース信号線駆動回路 703 および、第 1 ~ 第 4 のゲート信号線駆動回路 704 ~ 707 を有している。図 7 (A) においては、4 組のゲート信号線駆動回路を用い、図 1 に示した画素における第 1 ~ 第 4 のゲート信号線をそれぞれ制御するものである。

【0096】

ソース信号線駆動回路 703、第 1 ~ 第 3 のゲート信号線駆動回路 704 ~ 706 に入力される信号は、フレキシブルプリント基板 (Flexible Print Circuit : FPC) 708 を介して外部より供給される。

【0097】

図 7 (B) に、ソース信号線駆動回路の構成例を示す。これは、映像信号にアナログ映像信号を用いて表示を行うためのソース信号線駆動回路であり、シフトレジスタ 711、バッファ 712、サンプリング回路 713 を有している。特に図示していないが、必要に応じてレベルシフタ等を追加しても良い。

10

20

30

40

50

【 0 0 9 8 】

ソース信号線駆動回路の動作について説明する。図 8 (A) に、より詳細な構成を示したので、そちらを参照する。

【 0 0 9 9 】

シフトレジスタ 8 0 1 は、フリップフロップ回路 (F F) 8 0 2 等を複数段用いてなり、クロック信号 (S - C L K)、クロック反転信号 (S - C L K b)、スタートパルス (S - S P) が入力される。これらの信号のタイミングに従って、順次サンプリングパルスが出力される。

【 0 1 0 0 】

シフトレジスタ 8 0 1 より出力されたサンプリングパルスは、バッファ 8 0 3 等を通して増幅された後、サンプリング回路へと入力される。サンプリング回路 8 0 4 は、サンプリングスイッチ (S W) 8 0 5 を複数段用いてなり、サンプリングパルスが入力されるタイミングに従って、ある列で映像信号のサンプリングを行う。具体的には、サンプリングスイッチにサンプリングパルスが入力されると、サンプリングスイッチ 8 0 5 が O N し、そのときに映像信号が有する電位が、サンプリングスイッチを介して各々のソース信号線へと出力される。

【 0 1 0 1 】

続いて、ゲート信号線駆動回路の動作について説明する。図 7 (C) に示した、第 1、第 2 のゲート信号線駆動回路 7 0 4、7 0 5、および第 3、第 4 のゲート信号線駆動回路 7 0 6、7 0 7 についての詳細な構成を図 8 (B) に示した。第 1 のゲート信号線駆動回路は、シフトレジスタ回路 8 1 1、バッファ 8 1 2 を有し、クロック信号 (G - C L K 1)、クロック反転信号 (G - C L K b 1)、スタートパルス (G - S P 1) に従って駆動される。第 2 のゲート信号線駆動回路は、シフトレジスタ回路 8 1 3、バッファ 8 1 4 を有し、クロック信号 (G - C L K 2)、クロック反転信号 (G - C L K b 2)、スタートパルス (G - S P 2) に従って駆動される。

【 0 1 0 2 】

シフトレジスタ～バッファの動作については、ソース信号線駆動回路の場合と同様である。バッファによって増幅された選択パルスは、それぞれのゲート信号線を選択する。第 1 のゲート信号線駆動回路によって、第 1 のゲート信号線 G_{11} 、 G_{21} 、 $\dots$ 、 G_{m1} が順次選択され、第 2 のゲート信号線駆動回路によって、第 2 のゲート信号線 G_{12} 、 G_{22} 、 $\dots$ 、 G_{m2} が順次選択される。図示していないが、第 3 のゲート信号線駆動回路についても第 1、第 2 のゲート信号線駆動回路と同様であり、第 3 のゲート信号線 G_{13} 、 G_{23} 、 $\dots$ 、 G_{m3} が順次選択される。選択された行において、実施形態にて説明した手順により、画素に映像信号が書き込まれて発光する。

【 0 1 0 3 】

なお、ここではシフトレジスタの一例として、フリップフロップを複数段用いてなるものを図示したが、デコーダ等によって、信号線を選択出来るような構成としていても良い。

【 実施例 2 】

【 0 1 0 4 】

本実施例においては、映像信号にデジタル映像信号を用いて表示を行う発光装置の構成について説明する。図 9 (A) に、発光装置の構成例を示す。基板 9 0 1 上に、複数の画素がマトリクス状に配置された画素部 9 0 2 を有し、画素部周辺には、ソース信号線駆動回路 9 0 3 および、第 1～第 4 のゲート信号線駆動回路 9 0 4～9 0 7 を有している。図 9 (A) においては、4 組のゲート信号線駆動回路を用い、図 1 に示した画素における第 1～第 4 のゲート信号線をそれぞれ制御するものである。

【 0 1 0 5 】

ソース信号線駆動回路 9 0 3、第 1～第 4 のゲート信号線駆動回路 9 0 4～9 0 7 に入力される信号は、フレキシブルプリント基板 (Flexible Print Circuit: F P C) 9 0 8 を介して外部より供給される。

10

20

30

40

50

【 0 1 0 6 】

図 9 (B) に、ソース信号線駆動回路の構成例を示す。これは、映像信号にデジタル映像信号を用いて表示を行うためのソース信号線駆動回路であり、シフトレジスタ 9 1 1、第 1 のラッチ回路 9 1 2、第 2 のラッチ回路 9 1 3、D / A 変換回路 9 1 4 を有している。特に図示していないが、必要に応じてレベルシフタ等を追加しても良い。

【 0 1 0 7 】

第 1 ~ 第 4 のゲート信号線駆動回路 9 0 4 ~ 9 0 7 については、実施例 1 にて示したものと同様で良いので、ここでは図示および説明を省略する。

【 0 1 0 8 】

ソース信号線駆動回路の動作について説明する。図 1 0 (A) に、より詳細な構成を示したので、そちらを参照する。

10

【 0 1 0 9 】

シフトレジスタ 1 0 0 1 は、フリップフロップ回路 (F F) 1 0 1 0 等を複数段用いてなり、クロック信号 (S - C L K)、クロック反転信号 (S - C L K b)、スタートパルス (S - S P) が入力される。これらの信号のタイミングに従って、順次サンプリングパルスが出力される。

【 0 1 1 0 】

シフトレジスタ 1 0 0 1 より出力されたサンプリングパルスは、第 1 のラッチ回路 1 0 0 2 に入力される。第 1 のラッチ回路 1 0 0 2 には、デジタル映像信号が入力されており、サンプリングパルスが入力されるタイミングに従って、各段でデジタル映像信号を保持していく。ここでは、デジタル映像信号は 3 ビット入力されており、各ビットの映像信号を、それぞれの第 1 のラッチ回路において保持する。1つのサンプリングパルスによって、ここでは 3 つの第 1 のラッチ回路が並行して動作する。

20

【 0 1 1 1 】

第 1 のラッチ回路 1 0 0 2 において、最終段までデジタル映像信号の保持が完了すると、水平帰線期間中に、第 2 のラッチ回路 1 0 0 3 にラッチパルス (L a t c h P u l s e) が入力され、第 1 のラッチ回路 1 0 0 2 に保持されていたデジタル映像信号は、一斉に第 2 のラッチ回路 1 0 0 3 に転送される。その後、第 2 のラッチ回路 1 0 0 3 に保持されたデジタル映像信号は、1 行分が同時に、D / A 変換回路 1 0 0 4 へと入力される。

【 0 1 1 2 】

第 2 のラッチ回路 1 0 0 3 に保持されたデジタル映像信号が D / A 変換回路 1 0 0 4 に入力されている間、シフトレジスタ 1 0 0 1 においては再びサンプリングパルスが出力される。以後、この動作を繰り返し、1 フレーム分の映像信号の処理を行う。

30

【 0 1 1 3 】

D / A 変換回路 1 0 0 4 においては、入力されるデジタル映像信号をデジタル - アナログ変換し、アナログ電圧を有する映像信号としてソース信号線に出力する。

【 0 1 1 4 】

前記の動作が、1 水平期間内に、全段にわたって同時に行われる。よって、全てのソース信号線に映像信号が出力される。

【 0 1 1 5 】

なお、実施例 1 においても述べたとおり、シフトレジスタの代わりにデコーダ等を用いて、信号線を選択出来るような構成としていても良い。

40

【 実施例 3 】

【 0 1 1 6 】

実施例 2 においては、デジタル映像信号は D / A 変換回路によってデジタル - アナログ変換を受け、画素に書き込まれるが、本発明の発光装置は、時間階調方式によって階調表現を行うことも出来る。この場合には、図 1 0 (B) に示すように、D / A 変換回路を必要とせず、階調表現は、E L 素子の発光時間の長短によって制御されるので、各ビットの映像信号を並列処理する必要がないため、第 1 および第 2 のラッチ回路も 1 ビット分で良い。このとき、デジタル映像信号は、各ビットが直列に入力され、順次ラッチ回路に保持さ

50

れ、画素に書き込まれる。

【0117】

また、時間階調方式によって階調表現を行う場合、図1において、第4のTF T 1 0 9を消去用TF Tとして用いることが出来る。この場合、第4のTF T 1 0 9は、消去期間中を通じてOFFしている必要があり、そのためには、第4のゲート信号線1 0 5は、消去用ゲート信号線駆動回路を用いて制御する。通常、ゲート信号線を選択するゲート信号線駆動回路の場合、1水平期間内に1つもしくは複数のパルスを出力するが、消去用ゲート信号線駆動回路の場合、消去期間中は継続して第4のTF T 1 0 9をOFFさせつづければならないため、独立した駆動回路を用いる。

【0118】

図24に、時間階調方式による一例を示す。図24(A)は、4ビットの階調を得るためのタイミングチャートであり、各ビットのアドレス(書き込み)期間Ta 1 ~ Ta 4と、サステイン(発光)期間Ts 1 ~ Ts 4と、消去期間Te 1 ~ Te 4とを有する。

【0119】

アドレス(書き込み)期間は、1画面分の画素に映像信号を入力する動作に要する期間であるから、各ビットで等しい長さである。これに対し、サステイン(発光)期間は、その長さを1 : 2 : 4 : ... : $2^{(n-1)}$ と、2のべき乗の比とし、発光する期間の合計によって、階調を表現する。図24(A)の例では、4ビットであるので、サステイン(発光)期間の長さは、1 : 2 : 4 : 8となっている。

【0120】

消去期間については、本来は、サステイン(発光)期間が短い場合に、アドレス(書き込み)期間が重複し、異なるゲート信号線が同時に選択されることのないように設けるものとしている。

【0121】

図24(B)は、図1における第1のゲート信号線に入力されるパルスのタイミングを示したものである。このゲート信号線が1行目~最終行まで選択される期間が、アドレス(書き込み)期間にあたる。

【0122】

図24(C)は、図1における第2、第3のゲート信号線に入力されるパルスのタイミングを示したものである。ここでは、第2、第3のゲート信号線を共通として駆動している。ここでHレベルとなっている期間が、しきい値保存を行う期間であり、各サブフレーム期間において、アドレス期間の前に行く。

【0123】

図24(D)は、図1における第4のゲート信号線に入力されるパルスのタイミングを示したものである。2401で示される期間が発光期間である。つまり、消去期間は、第4のゲート信号線にHレベルを入力することによって設けている。2402で示される期間は、しきい値保存動作を行う際、図2(A)に記載のように、この期間にTF T 1 0 9がONする必要があるためにLレベルが入力される。

【0124】

図24においては、しきい値保存は、消去期間中に行うように記載しているが、この期間は発光していても構わない。つまり、上位ビットにおいては必ずしも消去期間を設けず、サステイン(発光)期間中にしきい値保存を行っても良い。

【0125】

図24(B)、(C)のようなパルスは、従来のゲート信号線駆動回路の構成によって容易に作ることが出来るが、図24(D)のようなパルスはやや工夫が必要となる。本実施例では、図25(A)に示すように、ゲート信号線駆動回路を2相構成とし、図25(B)に示すように、 α 、 β のノードにそれぞれ現れるパルスをOR回路を用いて組み合わせ、所望のパルスを得ている。

【実施例4】

【0126】

10

20

30

40

50

ここまで紹介した発光装置においては、第 1 ~ 第 4 のゲート信号線を制御するために、第 1 ~ 第 4 のゲート信号線駆動回路をそれぞれ動作させることによって行っていた。このような構成とするメリットとしては、各ゲート信号線の選択タイミングを独立して変更させることが出来るため、様々な駆動方法に対してある程度の対応が可能な点がある。反面、基板内で駆動回路の占有面積が増大するため、表示領域の周辺が大きくなる、すなわち狭額縁化が困難となるデメリットがある。

【 0 1 2 7 】

図 1 1 (A) は、そのような問題を解決するための一構成例を示している。図 1 1 (A) において、シフトレジスタ 1 1 1 1、バッファ 1 1 1 2 を有する点は他の実施例にて用いたゲート信号線駆動回路と同様であるが、本実施例においては、バッファの後にパルス分割回路 1 1 1 3 を追加した。詳細な構成を図 1 1 (B) に示す。

10

【 0 1 2 8 】

パルス分割回路 1 1 1 3 は、NAND 1 1 1 6、インバータ 1 1 1 7 を複数用いてなる。バッファ出力と、外部入力される分割信号 (M P X) との NAND をとることにより、1 つのゲート信号線駆動回路によって、異なるパルスで制御される 2 つのゲート信号線を制御することが出来る。図 1 1 の場合、第 1 のゲート信号線と、第 2 のゲート信号線とを、1 つのゲート信号線駆動回路によって制御する。

【 0 1 2 9 】

分割信号 (M P X) と、それぞれのゲート信号線の選択タイミングを図 1 2 に示した。¹¹ G_{21} 、 $\dots$ 、 G_{m1} は、バッファ出力がそのまま選択パルスとして用いられる。一方、¹² G_{22} 、 $\dots$ 、 G_{m2} が選択される。

20

【 実施例 5 】

【 0 1 3 0 】

本発明において、発光時に E L 素子に電流を供給するための T F T (図 1 (A) における T F T 1 0 6) は、E L 素子の劣化によって輝度がばらつくのを抑えるため、飽和領域で動作させるのが望ましい。このとき、飽和領域における電流が、T F T 1 0 6 のソース・ドレイン間電圧が変化してもほぼ一定となるようにするため、ゲート長 L を大きくしている。

30

【 0 1 3 1 】

このとき、容量手段においてしきい値を保持する際の動作は、一度容量手段には T F T のしきい値を上回る電圧を与え、その状態からしきい値電圧に収束させているが、T F T のゲート長 L が大きい場合、ゲート容量等によってこの動作に時間を要する。そこで本実施例においては、このような場合における高速動作を実現する構成について説明する。

【 0 1 3 2 】

図 1 8 (A) に、画素の構成を示す。図 1 (A) にて示した画素に、T F T 1 8 1 7、1 8 1 8、および T F T 1 8 1 8 を制御するための第 5 のゲート信号線 1 8 1 6 が追加されている。また、図 1 8 (A) に点線で示すように、容量手段 1 8 1 5 を、T F T 1 8 0 6 の第 2 の電極と、電流供給線 1 8 1 3 との間に設け、映像信号を保持するための容量として用いても良い。

40

【 0 1 3 3 】

図 1 8 (B) および図 1 9 (A) ~ (F) を用いて、動作について説明する。図 1 8 (B) は、ソース信号線 1 8 0 1、第 1 ~ 第 5 のゲート信号線 1 8 0 2 ~ 1 8 0 5、1 8 1 6 に入力される映像信号およびパルスのタイミングを示しており、図 1 9 に示す各動作にあわせて、I ~ VI の区間に分割している。本実施例は、容量手段にしきい値電圧を保持するまでの動作を高速にするためのものであるため、映像信号のかきこみ、および発光動作については実施形態にて説明したものと同様である。従ってここでは、容量手段における電荷の充電および保持動作についてのみ説明する。

【 0 1 3 4 】

50

まず、第2、第3、および第5のゲート信号線1803、1804、1816がHレベル、第4のゲート信号線1805がLレベルとなり、TFT1807、1808、1809、1818がONする(区間I)。これにより、図19(A)で示すような電流が生じ、容量手段1811が充電される。容量手段1811が保持する電圧が、TFT1810、1817のしきい値(V_{th})を上回ったところで、TFT1810、1817がONする(図19(A))。

【0135】

続いて、第4のゲート信号線1805がHレベルとなり、TFT1809がOFFする(区間II)。これにより、電流供給線1813-EL素子1812間の電流パスが閉じるため、電流が停止する。一方、図19(B)に示すように、容量手段1811に貯まっていた電荷が再び移動を始める。容量手段1811の両電極間の電圧はすなわち、TFT1810、1817のゲート・ソース間電圧であるから、この電圧が V_{th} に等しくなったところでTFT1810、1817はOFFし、電荷の移動も終了する。

【0136】

容量手段1811において、しきい値の保存が完了すると、第2、第5のゲート信号線がLレベル、第3のゲート信号線がHレベルとなり、TFT1807、1808、1818がOFFする(区間III)。

【0137】

続いて、第1のゲート信号線1802がHレベルとなり、TFT1806がONする(区間IV)。ソース信号線1801には、映像信号が出力されて、その電位は V_{DD} から映像信号の電位 V_{Data} (ここでは、TFT110がPチャネル型であるので、 $V_{DD} > V_{Data}$ とする。)となる。ここで、容量手段1811においては、先程の V_{th} がそのまま保持されているので、TFT1810、1817のゲート電極の電位は、ソース信号線1801から入力される映像信号電位 V_{Data} に、さらにしきい値 V_{th} を加えた電位となる。よってTFT1810、1817がONする(図19(D))。

【0138】

やがて映像信号の書き込みが完了すると、第1のゲート信号線1802がLレベルとなり、TFT1806がOFFする(区間V)。その後、ソース信号線1801への映像信号の出力も終了し、その電位は V_{DD} に戻る(図19(E))。

【0139】

続いて、第4のゲート信号線1805がLレベルとなり、TFT1809がONする(区間VI)。TFT1810は既にONしているので、電流供給線1813からEL素子1812に電流が流れることによってEL素子1812が発光する(図19(F))。このとき、EL素子1812に流れる電流値は、TFT1810のゲート・ソース間電圧に従ったものであり、このときのTFT1810のゲート・ソース間電圧は、($V_{DD} - (V_{Data} + V_{th})$)である。ここで仮に、TFT1810のしきい値 V_{th} が各画素間でばらついたとしても、そのばらつきに応じた電圧が、各画素の容量手段1811に保持される。よって、EL素子1812の輝度は、しきい値のばらつきに影響されることがない。

【0140】

ここで、新たに追加したTFT1817は、発光時にEL素子1812に電流を供給するためのTFT1810と、互いのゲート電極が接続されている。図19(A)、(B)に示すように、電荷の移動するパスが実施形態よりも多く、またTFT1817は、EL素子1812に電流を供給する役目を持たないため、ゲート長 L を小さく、チャネル幅 W を大きくとって良い。従って、ゲート容量が小さいために電荷の移動がスムーズに行われ、容量手段に保持されている電圧が V_{th} に収束するまでの時間をより短くすることが出来る。

【実施例6】

【0141】

本実施例においては、実施例5とは異なる構成によって、高速なしきい値保存動作を実現する例を示す。

【0142】

10

20

30

40

50

図 2 2 (A) に構成を示す。ここで、容量手段 2 2 1 1 においてしきい値を保存する T F T は、T F T 2 2 1 0 にあたる。E L 素子 2 2 1 2 が発光する際には、T F T 2 2 1 6、T F T 2 2 1 0、T F T 2 2 0 9 を経由して電流が供給される。ここで、T F T 2 2 0 9 は、単なるスイッチング素子として機能すればよい。E L 素子 2 2 1 2 の劣化に対応するため、T F T 2 2 1 6 は、飽和領域で動作させ、かつ飽和領域において、ソース・ドレイン間電圧が変化しても、ドレイン電流がほぼ一定となるように、ゲート長 L を大きくする。

【 0 1 4 3 】

電荷の充電は、図 2 2 (B) ~ (C) に示すような電流経路で行われ、容量手段 2 2 1 1 に電荷が充電される。その後、T F T 2 2 0 9 が O F F すると、図 2 2 (C) に示すように、再び電荷の移動が生じ、容量手段 2 2 1 1 に保持されている電圧が、T F T 2 2 1 0 および T F T 2 2 1 6 のしきい値に等しくなったところで、T F T 2 2 1 0、2 2 1 6 が O F F する。この動作によって、容量手段 2 2 1 1 には、しきい値が保存される。このとき、T F T 2 2 1 0 のゲート長 L は小さくしてあるため、図 2 2 (C) の動作はより迅速に進行することが出来る。

10

【 0 1 4 4 】

その後、実施形態や他の実施例と同様に、映像信号の書き込みを行った後、図 2 2 (D) に示すように、T F T 2 2 0 9 が O N すると、電流供給線 - T F T 2 2 1 6 - T F T 2 2 1 0 - T F T 2 2 0 9 を経由して、E L 素子 2 2 1 2 に電流が供給され、発光する。

20

【 0 1 4 5 】

このとき、T F T 2 2 1 0、2 2 1 6 は互いのゲート電極が接続されているため、マルチゲート型 T F T として動作することになる。このとき、T F T 2 2 1 0 のゲート長を L_1 、チャネル幅を W_1 とし、T F T 2 2 1 6 のゲート長を L_2 、チャネル幅を W_2 とすると、 $(W_1 / L_1) > (W_2 / L_2)$ となる。つまり、しきい値の保存動作において、図 2 2 (C) に示すようなしきい値電圧の保存は、L が小さく W が大きい T F T 2 2 1 0 を用いているため、より大きな電流によって動作を完了出来る。すなわち迅速な動作が出来る。かつ、発光時には T F T 2 2 1 0、2 2 1 6 をマルチゲート型 T F T として用いており、T F T 2 2 1 6 はゲート長 L を大きくしてあるため、T F T 2 2 1 0、2 2 1 6 のソース・ドレイン間電圧が少々変動しても、一定のドレイン電流を流すことが出来る。

30

【 0 1 4 6 】

T F T 2 2 0 9 の配置箇所に関しては、図 2 2 (A) に示したものの他、図 2 3 (A)、(B) に示すような例が挙げられる。また、この T F T 2 2 0 9 は、デジタル映像信号を用いて時間階調方式による表示を行う際、消去用 T F T として用いることも出来る。

【 実施例 7 】

【 0 1 4 7 】

図 1、図 1 8、図 2 0 等 に示した画素の場合、いずれも容量手段の充電中に、E L 素子に電流が流れる。これによって、本来発光すべき期間以外で E L 素子が発光してしまう。発光する期間はごく短いため、画質に大きく影響するものではないが、容量手段への電荷の充電中、E L 素子自体が負荷となってしまう、これによって充電に時間を要することになる。本実施例においては、容量手段への電荷の充電時に E L 素子に電流が流れないようにする構成について説明する。

40

【 0 1 4 8 】

図 2 1 (A) に、画素の構成例を示す。図 1 (A) にて示した画素に、T F T 2 1 1 8 が追加されている。T F T 2 1 1 8 のゲート電極は、第 5 のゲート信号線 2 1 0 6 に接続され、第 1 の電極は、T F T 2 1 0 9 の第 1 の電極もしくは、T F T 2 1 0 9 の第 2 の電極に接続され、第 2 の電極は、電源線に接続され、電流供給線 2 1 1 4 と互いに電位差を有する。また、図 2 1 (A) に点線で示すように、容量手段 2 1 1 7 を、第 1 の T F T 2 1 0 7 の第 2 の電極と、電流供給線 2 1 1 4 との間に設け、映像信号を保持するための容量として用いても良い。また、T F T 2 1 1 8 の第 2 の電極は、当該画素を除くいずれかの画素における第 1 のゲート信号線等に接続しても良い。つまりこの場合、選択されていないゲ

50

ート信号線がある一定電位にあることを利用し、電源線として代用するわけである。

【0149】

容量手段2112への電荷の充電においては、第2、第3、第5のゲート信号線2103、2104、2106へのパルスの入力によってTFT2108、2109、2118がONし、図21(B)に示すように振舞う。TFT2110がOFFであるため、EL素子2113には電流が流れず、発光しない。この場合にも、新たに追加したTFT2118による電流パスが存在するため、容量手段2112が充電される。その後、第5のゲート信号線2106がLレベルとなってTFT2118がOFFすると、図21(C)に示すように、容量手段2112に貯まっていた電荷の移動が生じ、TFT2111のしきい値を下回る瞬間にTFT2111がOFFし、電荷の移動も終了する。よって容量手段2112には、TFT2111のしきい値が保持される。

10

【0150】

本実施例においては、第1～第5のゲート信号線によって、各TFTを独立して制御しているが、構成はこの限りではない。画素の開口率等を考えた場合、信号線の本数は可能な限り少ないことが望ましく、同期して動作するTFT、例えば図21(A)においてはTFT2108、2109に関しては、その極性を同極性として、1本のゲート信号線を用いて制御しても良い。

【0151】

なお、本実施例と、他の実施例に記載の他の実施例を組み合わせ用いても良い。

【実施例8】

20

【0152】

本実施例ではCMOS回路で構成される駆動回路と、スイッチング用TFT及び駆動用TFTを有する画素部とが同一基板上に形成された基板を便宜上アクティブマトリクス基板と呼ぶ。そして本実施例では前記アクティブマトリクス基板の作製工程について図13、図14を用いて説明する。

【0153】

基板5000は、石英基板、シリコン基板、金属基板又はステンレス基板の表面に絶縁膜を形成したものをを用いる。また本作製工程の処理温度に耐えうる耐熱性を有するプラスチック基板を用いても良い。本実施例ではバリウムホウケイ酸ガラス、アルミノホウケイ酸ガラス等のガラスからなる基板5000を用いた。

30

【0154】

次いで、基板5000上に酸化珪素膜、窒化珪素膜又は酸化窒化珪素膜などの絶縁膜から成る下地膜5001を形成する。本実施例の下地膜5001は2層構造で形成したが、前記絶縁膜の単層構造又は前記絶縁膜を2層以上積層させた構造であっても良い。

【0155】

本実施例では、下地膜5001の1層目として、プラズマCVD法を用いて、 SiH_4 、 NH_3 、及び N_2O を反応ガスとして成膜される窒化酸化珪素膜5001aを10～200nm(好ましくは50～100nm)の厚さに形成する。本実施例では、窒化酸化珪素膜5001aを50nmの厚さに形成した。次いで下地膜5001の2層目として、プラズマCVD法を用いて、 SiH_4 及び N_2O を反応ガスとして成膜される酸化窒化珪素膜5001bを50～200nm(好ましくは100～150nm)の厚さに形成する。本実施例では、酸化窒化珪素膜5001bを100nmの厚さに形成した。

40

【0156】

続いて、下地膜5001上に半導体層5002～5005を形成する。半導体層5002～5005は公知の手段(スパッタ法、LPCVD法、プラズマCVD法等)により25～80nm(好ましくは30～60nm)の厚さで半導体膜を成膜する。次いで前記半導体膜を公知の結晶化法(レーザ結晶化法、RTA又はファーネスアニール炉を用いる熱結晶化法、結晶化を助長する金属元素を用いる熱結晶化法等)を用いて結晶化させる。そして、得られた結晶質半導体膜を所望の形状にパターンニングして半導体層5002～5005を形成する。なお前記半導体膜としては、非晶質半導体膜、微結晶半導体膜、結晶質半導体膜

50

、又は非晶質珪素ゲルマニウム膜などの非晶質構造を有する化合物半導体膜などを用いても良い。

【0157】

本実施例では、プラズマCVD法を用いて、膜厚55nmの非晶質珪素膜を成膜した。そして、ニッケルを含む溶液を非晶質珪素膜上に保持させ、この非晶質珪素膜に脱水素化(500、1時間)を行った後、熱結晶化(550、4時間)を行って結晶質珪素膜を形成した。その後、フォトリソグラフィ法を用いたパターニング処理によって半導体層5002~5005を形成した。

【0158】

なおレーザ結晶化法で結晶質半導体膜を作製する場合のレーザは、連続発振またはパルス発振の気体レーザ又は固体レーザを用いれば良い。前者の気体レーザとしては、エキシマレーザ、YAGレーザ、YVO₄レーザ、YLFレーザ、YAlO₃レーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、Ti:サファイアレーザ等を用いることができる。また後者の固体レーザとしては、Cr、Nd、Er、Ho、Ce、Co、Ti又はTmがドーピングされたYAG、YVO₄、YLF、YAlO₃などの結晶を使ったレーザを用いることができる。当該レーザの基本波はドーピングする材料によって異なり、1μm前後の基本波を有するレーザ光が得られる。基本波に対する高調波は、非線形光学素子を用いることで得ることができる。なお非晶質半導体膜の結晶化に際し、大粒径に結晶を得るためには、連続発振が可能な固体レーザを用い、基本波の第2高調波~第4高調波を適用するのが好ましい。代表的には、Nd:YVO₄レーザー(基本波1064nm)の第2高調波(532nm)や第3高調波(355nm)を適用する。

10

20

【0159】

また出力10Wの連続発振のYVO₄レーザから射出されたレーザ光は、非線形光学素子により高調波に変換する。さらに、共振器の中にYVO₄結晶と非線形光学素子を入れて、高調波を射出する方法もある。そして、好ましくは光学系により照射面に矩形または楕円形状のレーザ光に成形して、被処理体に照射する。このときのエネルギー密度は0.01~100MW/cm²程度(好ましくは0.1~10MW/cm²)が必要である。そして、10~2000cm/s程度の速度でレーザ光に対して相対的に半導体膜を移動させて照射する。

30

【0160】

また上記のレーザを用いる場合には、レーザ発振器から放射されたレーザビームを光学系で線状に集光して、半導体膜に照射すると良い。結晶化の条件は適宜設定されるが、エキシマレーザを用いる場合はパルス発振周波数300Hzとし、レーザーエネルギー密度を100~700mJ/cm²(代表的には200~300mJ/cm²)とすると良い。またYAGレーザを用いる場合には、その第2高調波を用いてパルス発振周波数1~300Hzとし、レーザーエネルギー密度を300~1000mJ/cm²(代表的には350~500mJ/cm²)とすると良い。そして幅100~1000μm(好ましくは幅400μm)で線状に集光したレーザ光を基板全面に渡って照射し、このときの線状ビームの重ね合わせ率(オーバーラップ率)を50~98%として行っても良い。

40

【0161】

しかしながら本実施例では、結晶化を助長する金属元素を用いて非晶質珪素膜の結晶化を行ったため、前記金属元素が結晶質珪素膜中に残留している。そのため、前記結晶質珪素膜上に50~100nmの非晶質珪素膜を形成し、加熱処理(RTA法やファーネスアニール炉を用いた熱アニール等)を行って、該非晶質珪素膜中に前記金属元素を拡散させ、前記非晶質珪素膜は加熱処理後にエッチングを行って除去する。その結果、前記結晶質珪素膜中の金属元素の含有量を低減または除去することができる。

【0162】

なお半導体層5002~5005を形成した後、TFEのしきい値を制御するために微量な不純物元素(ボロンまたはリン)のドーピングを行ってもよい。

【0163】

50

次いで、半導体層 5002 ~ 5005 を覆うゲート絶縁膜 5006 を形成する。ゲート絶縁膜 5006 はプラズマ CVD 法やスパッタ法を用いて、膜厚を 40 ~ 150 nm として珪素を含む絶縁膜で形成する。本実施例では、ゲート絶縁膜 5006 としてプラズマ CVD 法により酸化窒化珪素膜を 115 nm の厚さに形成した。勿論、ゲート絶縁膜 5006 は酸化窒化珪素膜に限定されるものでなく、他の珪素を含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。

【0164】

なおゲート絶縁膜 5006 として酸化珪素膜を用いる場合には、プラズマ CVD 法で TEOS (Tetraethyl Orthosilicate) と O_2 とを混合し、反応圧力 40 Pa、基板温度 300 ~ 400 とし、高周波 (13.56 MHz) 電力密度 0.5 ~ 0.8 W/cm² で放電させて形成しても良い。上記の工程により作製される酸化珪素膜は、その後 400 ~ 500 の熱アニールによって、ゲート絶縁膜 5006 として良好な特性を得ることができる。

10

【0165】

次いで、ゲート絶縁膜 5006 上に膜厚 20 ~ 100 nm の第 1 の導電膜 5007 と、膜厚 100 ~ 400 nm の第 2 の導電膜 5008 とを積層形成する。本実施例では、膜厚 30 nm の TaN 膜からなる第 1 の導電膜 5007 と、膜厚 370 nm の W 膜からなる第 2 の導電膜 5008 を積層形成した。

【0166】

本実施例では、第 1 の導電膜 5007 である TaN 膜はスパッタ法で形成し、Ta のターゲットを用いて、窒素を含む雰囲気内でスパッタ法で形成した。また第 2 の導電膜 5008 である W 膜は、W のターゲットを用いたスパッタ法で形成した。その他に 6 フッ化タングステン (WF_6) を用いる熱 CVD 法で形成することもできる。いずれにしてもゲート電極として使用するためには低抵抗化を図る必要があり、W 膜の抵抗率は 20 $\mu\Omega$ cm 以下にすることが望ましい。W 膜は結晶粒を大きくすることで低抵抗率化を図ることができるが、W 膜中に酸素などの不純物元素が多い場合には結晶化が阻害され高抵抗化する。従って、本実施例では、高純度の W (純度 99.9999%) のターゲットを用いたスパッタ法で、さらに成膜時に気相中からの不純物の混入がないように十分配慮して W 膜を形成することにより、抵抗率 9 ~ 20 $\mu\Omega$ cm を実現することができた。

20

【0167】

なお本実施例では、第 1 の導電膜 5007 を TaN 膜、第 2 の導電膜 5008 を W 膜としたが、第 1 の導電膜 5007 及び第 2 の導電膜 5008 を構成する材料は特に限定されない。第 1 の導電膜 5007 及び第 2 の導電膜 5008 は、Ta、W、Ti、Mo、Al、Cu、Cr、Nd から選択された元素、または前記元素を主成分とする合金材料若しくは化合物材料で形成してもよい。また、リン等の不純物元素をドーピングした多結晶珪素膜に代表される半導体膜や AgPdCu 合金で形成してもよい。

30

【0168】

次いで、フォトリソグラフィ法を用いてレジストからなるマスク 5009 を形成し、電極及び配線を形成するための第 1 のエッチング処理を行う。第 1 のエッチング処理では第 1 及び第 2 のエッチング条件で行う。(図 13(B))

【0169】

本実施例では第 1 のエッチング条件として、ICP (Inductively Coupled Plasma: 誘導結合型プラズマ) エッチング法を用い、エッチング用ガスに CF_4 と Cl_2 と O_2 とを用い、それぞれのガス流量比を 25 : 25 : 10 (sccm) とし、1.0 Pa の圧力でコイル型の電極に 500 W の RF (13.56 MHz) 電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行った。基板側 (試料ステージ) にも 150 W の RF (13.56 MHz) 電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加した。そしてこの第 1 のエッチング条件により W 膜をエッチングして第 1 の導電層 5007 の端部をテーパ形状とした。

40

【0170】

続いて、レジストからなるマスク 5009 を除去せずに第 2 のエッチング条件に変更し、エッチング用ガスに CF_4 と Cl_2 とを用い、それぞれのガス流量比を 30 : 30 (sccm

50

とし、1.0 Paの圧力でコイル型の電極に500 WのRF(13.56 MHz)電力を投入してプラズマを生成して15秒程度のエッチングを行った。基板側(試料ステージ)にも200 WのRF(13.56 MHz)電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加した。第2のエッチング条件では第1の導電層5007及び第2の導電層5008とも同程度にエッチングを行った。なお、ゲート絶縁膜5006上に残渣を残すことなくエッチングするためには、10~20%程度の割合でエッチング時間を増加させると良い。

【0171】

上記の第1のエッチング処理では、レジストからなるマスクの形状を適したものとすることにより、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第1の導電層5007及び第2の導電層5008の端部がテーパ形状となる。こうして、第1のエッチング処理により第1の導電層5007と第2の導電層5008から成る第1の形状の導電層5010~5014を形成した。ゲート絶縁膜5006においては、第1の形状の導電層5010~5014で覆われない領域が20~50 nm程度エッチングされたため、膜厚が薄くなった領域が形成された。

10

【0172】

次いで、レジストからなるマスク5009を除去せずに第2のエッチング処理を行う。(図13(C))第2のエッチング処理では、エッチングガスに SF_6 と Cl_2 と O_2 を用い、それぞれのガス流量比を24:12:24(sccm)とし、1.3 Paの圧力でコイル側の電力に700 WのRF(13.56 MHz)電力を投入してプラズマを生成して25秒程度のエッチングを行った。基板側(試料ステージ)にも10 WのRF(13.56 MHz)電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加した。こうして、W膜を選択的にエッチングして、第2の形状の導電層5015~5019を形成した。このとき、第1の導電層5015a~5018aは、ほとんどエッチングされない。

20

【0173】

そして、レジストからなるマスク5009を除去せずに第1のドーピング処理を行い、半導体層5002~5005にN型を付与する不純物元素を低濃度に添加する。第1のドーピング処理はイオンドープ法又はイオン注入法で行えば良い。イオンドープ法の条件はドーズ量を $1 \times 10^{13} \sim 5 \times 10^{14} \text{ atoms/cm}^2$ とし、加速電圧を40~80 keVとして行う。本実施例ではドーズ量を $5.0 \times 10^{13} \text{ atoms/cm}^2$ とし、加速電圧を50 keVとして行った。N型を付与する不純物元素としては、15族に属する元素を用いれば良く、代表的にはリン(P)又は砒素(As)を用いられるが、本実施例ではリン(P)を用いた。この場合、第2の形状の導電層5015~5019がN型を付与する不純物元素に対するマスクとなつて、自己整合的に第1の不純物領域(N--領域)5020~5023を形成した。そして第1の不純物領域5020~5023には $1 \times 10^{18} \sim 1 \times 10^{20} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度範囲でN型を付与する不純物元素が添加された。

30

【0174】

続いてレジストからなるマスク5009を除去した後、新たにレジストからなるマスク5024を形成して、第1のドーピング処理よりも高い加速電圧で第2のドーピング処理を行う。イオンドープ法の条件はドーズ量を $1 \times 10^{13} \sim 3 \times 10^{15} \text{ atoms/cm}^2$ とし、加速電圧を60~120 keVとして行う。本実施例では、ドーズ量を $3.0 \times 10^{15} \text{ atoms/cm}^2$ とし、加速電圧を65 keVとして行った。第2のドーピング処理は第2の導電層5015b~5018bを不純物元素に対するマスクとして用い、第1の導電層5015a~5018aのテーパ部の下方の半導体層に不純物元素が添加されるようにドーピングを行う。

40

【0175】

上記の第2のドーピング処理を行った結果、第1の導電層と重なる第3の不純物領域(N-領域、Lov領域)5026には $1 \times 10^{18} \sim 5 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度範囲でN型を付与する不純物元素を添加された。また第2の不純物領域(N+領域)5025、5028には $1 \times 10^{19} \sim 5 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度範囲でN型を付与する不純物元素を添加された。また、第1、第2のドーピング処理を行った後、半導体層5002~5005において

50

、不純物元素が全く添加されない領域又は微量の不純物元素が添加された領域が形成された。本実施例では、不純物元素が全く添加されない領域又は微量の不純物元素が添加された領域をチャンネル領域 5 0 2 7、5 0 3 0 とよぶ。また前記第 1 のドーピング処理により形成された第 1 の不純物領域 (N--領域) 5 0 2 0 ~ 5 0 2 3 のうち、第 2 のドーピング処理においてレジスト 5 0 2 4 で覆われていた領域が存在するが、本実施例では、引き続き第 1 の不純物領域 (N--領域、LDD領域) 5 0 2 9 とよぶ。

【0176】

なお本実施例では、第 2 のドーピング処理のみにより、第 3 の不純物領域 (N - 領域) 5 0 2 6 及び第 2 の不純物領域 (N + 領域) 5 0 2 5、5 0 2 8 を形成したが、これに限定されない。ドーピング処理を行う条件を適宜変えて、複数回のドーピング処理で形成しても良い。

10

【0177】

次いで図 1 4 (A) に示すように、レジストからなるマスク 5 0 2 4 を除去した後、新たにレジストからなるマスク 5 0 3 1 を形成する。その後、第 3 のドーピング処理を行う。第 3 のドーピング処理により、P チャンネル型 T F T の活性層となる半導体層に、前記第 1 の導電型とは逆の導電型を付与する不純物元素が添加された第 4 の不純物領域 (P + 領域) 5 0 3 2、5 0 3 4 及び第 5 の不純物領域 (P - 領域) 5 0 3 3、5 0 3 5 を形成する。

【0178】

第 3 のドーピング処理では、第 2 の導電層 5 0 1 6 b、5 0 1 8 b を不純物元素に対するマスクとして用いる。こうして、P 型を付与する不純物元素を添加し、自己整合的に第 4 の不純物領域 (P + 領域) 5 0 3 2、5 0 3 4 及び第 5 の不純物領域 (P - 領域) 5 0 3 3、5 0 3 5 を形成する。

20

【0179】

本実施例では、第 4 の不純物領域 5 0 3 2、5 0 3 4 及び第 5 の不純物領域 5 0 3 3、5 0 3 5 はジボラン (B_2H_6) を用いたイオンドープ法で形成する。イオンドープ法の条件としては、ドーズ量を 1×10^{16} atoms/cm² とし、加速電圧を 8 0 keV とした。

【0180】

なお、第 3 のドーピング処理の際には、N チャンネル型 T F T を形成する半導体層はレジストからなるマスク 5 0 3 1 によって覆われている。

【0181】

ここで、第 1 及び 2 のドーピング処理によって、第 4 の不純物領域 (P + 領域) 5 0 3 2、5 0 3 4 及び第 5 の不純物領域 (P - 領域) 5 0 3 3、5 0 3 5 にはそれぞれ異なる濃度でリンが添加されている。しかし、第 4 の不純物領域 (P + 領域) 5 0 3 2、5 0 3 4 及び第 5 の不純物領域 (P - 領域) 5 0 3 3、5 0 3 5 のいずれの領域においても、第 3 のドーピング処理によって、P 型を付与する不純物元素の濃度が $1 \times 10^{19} \sim 5 \times 10^{21}$ atoms/cm³ となるようにドーピング処理される。こうして、第 4 の不純物領域 (P + 領域) 5 0 3 2、5 0 3 4 及び第 5 の不純物領域 (P - 領域) 5 0 3 3、5 0 3 5 は、P チャンネル型 T F T のソース領域及びドレイン領域として問題なく機能する。

30

【0182】

なお本実施例では、第 3 のドーピング処理のみにより、第 4 の不純物領域 (P + 領域) 5 0 3 2、5 0 3 4 及び第 5 の不純物領域 (P - 領域) 5 0 3 3、5 0 3 5 を形成したが、これに限定されない。ドーピング処理を行う条件を適宜変えて、複数回のドーピング処理で形成しても良い。

40

【0183】

次いで図 1 4 (B) に示すように、レジストからなるマスク 5 0 3 1 を除去して第 1 の層間絶縁膜 5 0 3 6 を形成する。この第 1 の層間絶縁膜 5 0 3 6 としては、プラズマ C V D 法またはスパッタ法を用い、厚さを 1 0 0 ~ 2 0 0 nm とし、珪素を含む絶縁膜で形成する。本実施例では、プラズマ C V D 法により膜厚 1 0 0 nm の酸化窒化珪素膜を形成した。勿論、第 1 の層間絶縁膜 5 0 3 6 は酸化窒化珪素膜に限定されるものでなく、他の珪素を含

50

む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。

【0184】

次いで、図14(C)に示すように、加熱処理(熱処理)を行って、半導体層の結晶性の回復、半導体層に添加された不純物元素の活性化を行う。この加熱処理はファーンズアニール炉を用いる熱アニール法で行う。熱アニール法としては、酸素濃度が1ppm以下、好ましくは0.1ppm以下の窒素雰囲気中で400~700で行えばよく、本実施例では410、1時間の熱処理で活性化処理を行った。なお、熱アニール法の他に、レーザアニール法、またはラピッドサーマルアニール法(RTA法)を適用することができる。

【0185】

また、第1の層間絶縁膜5036を形成する前に加熱処理を行っても良い。ただし、第1の導電層5015a~5019a及び、第2の導電層5015b~5019bを構成する材料が熱に弱い場合には、本実施例のように配線等を保護するため第1の層間絶縁膜5036(珪素を主成分とする絶縁膜、例えば窒化珪素膜)を形成した後で熱処理を行うことが好ましい。

10

【0186】

上記の様に、第1の層間絶縁膜5036(珪素を主成分とする絶縁膜、例えば窒化珪素膜)を形成した後に熱処理することにより、活性化処理と同時に、半導体層の水素化も行うことができる。水素化の工程では、第1の層間絶縁膜5036に含まれる水素により半導体層のダングリングボンドが終端される。

【0187】

なお、活性化処理のための加熱処理とは別に、水素化のための加熱処理を行っても良い。

20

【0188】

ここで、第1の層間絶縁膜5036の存在に関係なく、半導体層を水素化することもできる。水素化の他の手段として、プラズマにより励起された水素を用いる手段(プラズマ水素化)や、3~100%の水素を含む雰囲気中において、300~450で1~12時間の加熱処理を行う手段でも良い。

【0189】

次いで、第1の層間絶縁膜5036上に、第2の層間絶縁膜5037を形成する。第2の層間絶縁膜5037としては、無機絶縁膜を用いることができる。例えば、CVD法によって形成された窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜や、SOG(Spin On Glass)法によって塗布された窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜等を用いることができる。また、第2の層間絶縁膜5037として、有機絶縁膜を用いることができる。例えば、ポリイミド、ポリアミド、BCB(ベンゾシクロブテン)、アクリル等の膜を用いることができる。また、アクリル膜と窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜の積層構造を用いても良い。

30

【0190】

本実施例では、膜厚1.6μmのアクリル膜を形成した。第2の層間絶縁膜5037によって、基板上5000に形成されたTFEによる凹凸を緩和し、平坦化することができる。特に、第2の層間絶縁膜5037は平坦化の意味合いが強いので、平坦性に優れた膜が好ましい。

40

【0191】

次いで、ドライエッチングまたはウエットエッチングを用い、第2の層間絶縁膜5037、第1の層間絶縁膜5036、およびゲート絶縁膜5006をエッチングし、第2の不純物領域5025、5028、第4の不純物領域5032、5034に達するコンタクトホールを形成する。

【0192】

次いで、透明導電膜からなる画素電極5038を形成する。透明導電膜としては、酸化インジウムと酸化スズの化合物(Indium Tin Oxide:ITO)、酸化インジウムと酸化亜鉛の化合物、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化インジウム等を用いることができる。また、前記透明導電膜にガリウムを添加したものをを用いてもよい。画素電極がEL素子の陽極に相当す

50

る。

【0193】

本実施例では、ITOを110nm厚さで成膜、その後パターニングし、画素電極5038形成した。

【0194】

次いで、各不純物領域とそれぞれ電氣的に接続される配線5039～5045を形成する。なお本実施例では、配線5039～5045は、膜厚100nmのTi膜と、膜厚350nmのAl膜と、膜厚100nmのTi膜との積層膜をスパッタ法で連続形成し、所望の形状にパターニングして形成する。

【0195】

もちろん、三層構造に限らず、単層構造でもよいし、二層構造でもよいし、四層以上の積層構造にしてもよい。また配線の材料としては、AlとTiに限らず、他の導電膜を用いても良い。例えば、TaN膜上にAlやCuを形成し、さらにTi膜を形成した積層膜をパターニングして配線を形成してもよい。

【0196】

こうして、画素部のNチャネル型TFETのソース領域またはドレイン領域の一方は、配線5042によってソース信号線(5019aと5019bの積層)と電氣的に接続され、もう一方は、配線5043によって画素部のPチャネル型TFETのゲート電極と電氣的に接続される。また、画素部のPチャネル型TFETのソース領域またはドレイン領域の一方は、配線5044によって画素電極5038と電氣的に接続されている。ここで、画素電極5038上の一部と、配線5044の一部を重ねて形成することによって、配線5044と画素電極5038の電氣的接続をとっている。

【0197】

以上の工程により図14(D)に示すように、Nチャネル型TFETとPチャネル型TFETからなるCMOS回路を有する駆動回路部と、スイッチング用TFET、駆動用TFETとを有する画素部を同一基板上に形成することができる。

【0198】

駆動回路部のNチャネル型TFETは、ゲート電極の一部を構成する第1の導電層5015aと重なる低濃度不純物領域5026(Lov領域)、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域5025とを有している。このNチャネル型TFETと配線5040で接続されCMOS回路を形成するPチャネル型TFETは、ゲート電極の一部を構成する第1の導電層5016aと重なる低濃度不純物領域5033(Lov領域)、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域5032とを有している。

【0199】

画素部において、Nチャネル型のスイッチング用TFETは、ゲート電極の外側に形成される低濃度不純物領域5029(LoFF領域)、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域5028とを有している。また画素部において、Pチャネル型の駆動用TFETは、ゲート電極の一部を構成する第1の導電層5018aと重なる低濃度不純物領域5035(Lov領域)、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域5034とを有している。

【0200】

次いで、第3の層間絶縁膜5046を形成する。第3の層間絶縁膜としては、無機絶縁膜や有機絶縁膜を用いることができる。無機絶縁膜としては、CVD法によって形成された窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜や、SOG(Spin On Glass)法によって塗布された窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜等を用いることができる。また、有機絶縁膜としては、アクリル樹脂膜等を用いることができる。

【0201】

第2の層間絶縁膜5037と第3の層間絶縁膜5046の組み合わせの例を以下に挙げる。

【0202】

10

20

30

40

50

第2の層間絶縁膜5037として、プラズマCVD法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用い、第3の層間絶縁膜5046としてもプラズマCVD法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用いる組み合わせがある。また、第2の層間絶縁膜5037として、SOG法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用い、第3の層間絶縁膜5046としてもSOG法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用いる組み合わせがある。また、第2の層間絶縁膜5037として、SOG法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜とプラズマCVD法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜の積層膜を用い、第3の層間絶縁膜5046としてプラズマCVD法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用いる組み合わせがある。また、第2の層間絶縁膜5037として、アクリルを用い、第3の層間絶縁膜5046としてもアクリルを用いる組み合わせがある。また、第2の層間絶縁膜5037として、アクリルとプラズマCVD法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜の積層膜を用い、第3の層間絶縁膜5046としてプラズマCVD法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用いる組み合わせがある。また、第2の層間絶縁膜5037として、プラズマCVD法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用い、第3の層間絶縁膜5046としてアクリルを用いる組み合わせがある。

10

20

30

40

50

【0203】

第3の層間絶縁膜5046の画素電極5038に対応する位置に開口部を形成する。第3の層間絶縁膜は、バンクとして機能する。開口部を形成する際、ウエットエッチング法を用いることで容易にテーパ形状の側壁とすることが出来る。開口部の側壁が十分になだらかでないと段差に起因するEL層の劣化が顕著な問題となってしまうため、注意が必要である。

【0204】

第3の層間絶縁膜中に、カーボン粒子や金属粒子を添加し、抵抗率を下げ、静電気の発生を抑制してもよい。この際、抵抗率は、 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^{12} \Omega \text{m}$ (好ましくは、 $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{10} \Omega \text{m}$)となるように、カーボン粒子や金属粒子の添加量を調節すればよい。

【0205】

次いで、第3の層間絶縁膜5046の開口部において露出している画素電極5038上に、EL層5047を形成する。

【0206】

EL層5047としては、公知の有機発光材料や無機発光材料を用いることができる。

【0207】

有機発光材料としては、低分子系有機発光材料、高分子系有機発光材料、中分子系有機発光材料を自由に用いることができる。なお、ここでは、中分子系有機発光材料とは、昇華性を有さず、かつ、分子数が20以下または連鎖する分子の長さが10 μm 以下の有機発光材料を示すものとする。

【0208】

EL層5047は通常、積層構造である。代表的には、コダック・イーストマン・カンパニーのTangらが提案した「正孔輸送層/発光層/電子輸送層」という積層構造が挙げられる。また他にも、陽極上に正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層、または正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層の順に積層する構造でも良い。発光層に対して蛍光性色素等をドーピングしても良い。

【0209】

本実施例では蒸着法により低分子系有機発光材料を用いてEL層5047を形成している。具体的には、正孔注入層として20nm厚の銅フタロシアニン(CuPc)膜を設け、その上に発光層として70nm厚のトリス-8-キノリノラトアルミニウム錯体(Alq₃)膜を設けた積層構造としている。Alq₃にキナクリドン、ペリレンもしくはDCM1といった蛍光色素を添加することで発光色を制御することができる。

【0210】

なお、図14(D)では一画素しか図示していないが、複数の色、例えば、R(赤)、G(緑)、B(青)の各色に対応したEL層5047を作り分ける構成とすることができる。

【0211】

また、高分子系有機発光材料を用いる例として、正孔注入層として20nmのポリチオフェン(PEDOT)膜をスピン塗布法により設け、その上に発光層として100nm程度のパラフェニレンビニレン(PPV)膜を設けた積層構造によってEL層5047を構成しても良い。なお、PPVの π 共役系高分子を用いると、赤色から青色まで発光波長を選択できる。また、電子輸送層や電子注入層として炭化珪素等の無機材料を用いることも可能である。

10

【0212】

なお、EL層5047は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層等が、明確に区別された積層構造を有するものに限定されない。つまり、EL層5047は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層等を構成する材料が、混合した層を有する構造であってもよい。

【0213】

例えば、電子輸送層を構成する材料(以下、電子輸送材料と表記する)と、発光層を構成する材料(以下、発光材料と表記する)とによって構成される混合層を、電子輸送層と発光層との間に有する構造のEL層5047であってもよい。

【0214】

次に、EL層5047の上には導電膜からなる対向電極5048が設けられる。本実施例の場合、導電膜としてアルミニウムとリチウムとの合金膜を用いる。勿論、公知のMgAg膜(マグネシウムと銀との合金膜)を用いても良い。対向電極5048がEL素子の陰極に相当する。陰極材料としては、周期表の1族もしくは2族に属する元素からなる導電膜もしくはそれらの元素を添加した導電膜を自由に用いることができる。

20

【0215】

対向電極5048まで形成された時点でEL素子が完成する。なお、EL素子とは、画素電極(陽極)5038、EL層5047及び対向電極(陰極)5048で形成された素子を指す。

【0216】

EL素子を完全に覆うようにしてパッシベーション膜5049を設けることは有効である。パッシベーション膜5049としては、炭素膜、窒化珪素膜もしくは窒化酸化珪素膜を含む絶縁膜からなり、該絶縁膜を単層もしくは組み合わせた積層で用いることができる。

30

【0217】

カバレッジの良い膜をパッシベーション膜5049として用いることが好ましく、炭素膜、特にDLC(ダイヤモンドライクカーボン)膜を用いることは有効である。DLC膜は室温から100℃以下の温度範囲で成膜可能であるため、耐熱性の低いEL層5047の上方にも容易に成膜することができる。また、DLC膜は酸素に対するブロッキング効果が高く、EL層5047の酸化を抑制することが可能である。そのため、EL層5047が酸化するといった問題を防止できる。

40

【0218】

なお、第3の層間絶縁膜5046を形成した後、パッシベーション膜5049を形成するまでの工程をマルチチャンバー方式(またはインライン方式)の成膜装置を用いて、大気解放せずに連続的に処理することは有効である。

【0219】

なお、実際には図14(D)の状態まで完成したら、さらに外気に曝されないように、気密性が高く、脱ガスの少ない保護フィルム(ラミネートフィルム、紫外線硬化樹脂フィルム等)や透光性のシーリング材でパッケージング(封入)することが好ましい。その際、シーリング材の内部を不活性雰囲気にしたリ、内部に吸湿性材料(例えば酸化バリウム)を配

50

置したりするとEL素子の信頼性が向上する。

【0220】

また、パッケージング等の処理により気密性を高めたら、基板5000上に形成された素子又は回路から引き回された端子と外部信号端子とを接続するためのコネクタ(フレキシブルプリントサーキット：FPC)を取り付けて製品として完成する。

【0221】

また、本実施例で示す工程に従えば、発光装置の作製に必要なフォトリソマスクの数を抑えることが出来る。その結果、工程を短縮し、製造コストの低減及び歩留まりの向上に寄与することが出来る。

【実施例9】

10

【0222】

本実施例では、実施例8に示した構成とは異なる構成のアクティブマトリクス基板の作製工程について図15を用いて説明する。

【0223】

なお、図15(A)までの工程は、実施例11において、図13(A)~(D)、図14(A)に示した工程と同様である。ただし、画素部を構成する駆動用TFTは、ゲート電極の外側に形成される低濃度不純物領域(Looff領域)を有する、Nチャネル型のTFTである点異なる。この駆動用TFTにおいては、実施例9に示したように、レジストによるマスクを用いて、ゲート電極の外側に低濃度不純物領域(Looff領域)を形成すれば良い。

【0224】

20

図13及び図14と同じ部分は同じ符号を用いて示し、説明は省略する。

【0225】

図15(A)に示すように、第1の層間絶縁膜5101を形成する。この第1の層間絶縁膜5101としては、プラズマCVD法またはスパッタ法を用い、厚さを100~200nmとして珪素を含む絶縁膜で形成する。本実施例では、プラズマCVD法により膜厚100nmの酸化窒化珪素膜を形成した。勿論、第1の層間絶縁膜5101は酸化窒化珪素膜に限定されるものでなく、他の珪素を含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。

【0226】

次いで、図15(B)に示すように、加熱処理(熱処理)を行って、半導体層の結晶性の回復、半導体層に添加された不純物元素の活性化を行う。この加熱処理はファーンেসアニール炉を用いる熱アニール法で行う。熱アニール法としては、酸素濃度が1ppm以下、好ましくは0.1ppm以下の窒素雰囲気中で400~700で行えばよく、本実施例では410、1時間の熱処理で活性化処理を行った。なお、熱アニール法の他に、レーザアニール法、またはラピッドサーマルアニール法(RTA法)を適用することができる。

30

【0227】

また、第1の層間絶縁膜5101を形成する前に加熱処理を行っても良い。ただし、第1の導電層5015a~5019a及び、第2の導電層5015b~5019bが熱に弱い場合には、本実施例のように配線等を保護するため第1の層間絶縁膜5101(珪素を主成分とする絶縁膜、例えば窒化珪素膜)を形成した後で熱処理を行うことが好ましい。

40

【0228】

上記の様に、第1の層間絶縁膜5101(珪素を主成分とする絶縁膜、例えば窒化珪素膜)を形成した後に熱処理することにより、活性化処理と同時に、半導体層の水素化も行うことができる。水素化の工程では、第1の層間絶縁膜5101に含まれる水素により半導体層のダングリングボンドが終端される。

【0229】

なお、活性化処理のための加熱処理とは別に、水素化のための加熱処理を行っても良い。

【0230】

ここで、第1の層間絶縁膜5101の存在に関係なく、半導体層を水素化することでも

50

きる。水素化の他の手段として、プラズマにより励起された水素を用いる手段(プラズマ水素化)や、3 ~ 100 %の水素を含む雰囲気中において、300 ~ 450 で1 ~ 12時間の加熱処理を行う手段でも良い。

【0231】

以上の工程により、Nチャネル型TFTとPチャネル型TFTからなるCMOS回路を有する駆動回路部と、スイッチング用TFT、駆動用TFTとを有する画素部を同一基板上に形成することができる。

【0232】

次いで、第1の層間絶縁膜5101上に、第2の層間絶縁膜5102を形成する。第2の層間絶縁膜5102としては、無機絶縁膜を用いることができる。例えば、CVD法によって形成された窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜や、SOG(Spin On Glass)法によって塗布された窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜等を用いることができる。また、第2の層間絶縁膜5102として、有機絶縁膜を用いることができる。例えば、ポリイミド、ポリアミド、BCB(ベンゾシクロブテン)、アクリル等の膜を用いることができる。また、アクリル膜と窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜の積層構造を用いても良い。

10

【0233】

次いで、ドライエッチングまたはウエットエッチングを用い、第1の層間絶縁膜5101、第2の層間絶縁膜5102及びゲート絶縁膜5006をエッチングし、駆動回路部及び画素部を構成する各TFTの不純物領域(第3の不純物領域(N+領域)及び第4の不純物領域(P+領域))に達するコンタクトホールを形成する。

20

【0234】

次いで、各不純物領域とそれぞれ電氣的に接続される配線5103 ~ 5109を形成する。なお本実施例では、配線5103 ~ 5109は、膜厚100nmのTi膜と、膜厚350nmのAl膜と、膜厚100nmのTi膜との積層膜をスパッタ法で連続形成し、所望の形状にパターニングして形成する。

【0235】

もちろん、三層構造に限らず、単層構造でもよいし、二層構造でもよいし、四層以上の積層構造にしてもよい。また配線の材料としては、AlとTiに限らず、他の導電膜を用いても良い。例えば、TaN膜上にAlやCuを形成し、さらにTi膜を形成した積層膜をパターニングして配線を形成してもよい。

30

【0236】

画素部のスイッチング用TFTのソース領域またはドレイン領域の一方は、配線5106によってソース配線(5019aと5019bの積層)と電氣的に接続され、もう一方は、配線5107によって画素部の駆動用TFTのゲート電極と電氣的に接続される。

【0237】

次いで図15(C)に示すように、第3の層間絶縁膜5110を形成する。第3の層間絶縁膜5110としては、無機絶縁膜や有機絶縁膜を用いることができる。無機絶縁膜としては、CVD法によって形成された窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜や、SOG(Spin On Glass)法によって塗布された窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜等を用いることができる。また、有機絶縁膜としては、アクリル樹脂膜等を用いることができる。

40

【0238】

第3の層間絶縁膜5110によって、基板上5000に形成されたTFTによる凹凸を緩和し、平坦化することができる。特に、第3の層間絶縁膜5110は平坦化の意味合いが強いので、平坦性に優れた膜が好ましい。

【0239】

次いで、ドライエッチングまたはウエットエッチングを用い、第3の層間絶縁膜5110に、配線5108に達するコンタクトホールを形成する。

【0240】

次いで、導電膜をパターニングして画素電極5111を形成する。本実施例の場合、導電膜としてアルミニウムとリチウムとの合金膜を用いる。勿論、公知のMgAg膜(マグ

50

ネシウムと銀との合金膜)を用いても良い。画素電極 5 1 1 1 が E L 素子の陰極に相当する。陰極材料としては、周期表の 1 族もしくは 2 族に属する元素からなる導電膜もしくはそれらの元素を添加した導電膜を自由に用いることができる。

【0241】

画素電極 5 1 1 1 は、第 3 の層間絶縁膜 5 1 1 0 に形成されたコンタクトホールによって、配線 5 1 0 8 と電気的な接続がとられる。こうして、画素電極 5 1 1 1 は、駆動用 T F T のソース領域またはドレイン領域の一方と、電気的に接続される。

【0242】

次いで図 1 5 (D) に示すように、各画素間の E L 層を塗り分けるために、土手 5 1 1 2 を形成する。土手 5 1 1 2 としては、無機絶縁膜や有機絶縁膜を用いて形成する。無機絶縁膜としては、C V D 法によって形成された窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜や、S O G 法によって塗布された窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜等を用いることができる。また、有機絶縁膜としては、アクリル樹脂膜等を用いることができる。

10

【0243】

ここで、土手 5 1 1 2 を形成する際、ウエットエッチング法を用いることで容易にテーパー形状の側壁とすることが出来る。土手 5 1 1 2 の側壁が十分になだらかでないと段差に起因する E L 層の劣化が顕著な問題となってしまうため、注意が必要である。

【0244】

なお、画素電極 5 1 1 1 と配線 5 1 0 8 を電気的に接続する際に、第 3 の層間絶縁膜 5 1 1 0 に形成したコンタクトホールの部分にも、土手 5 1 1 2 を形成する。こうして、コンタクトホール部分の凹凸による、画素電極の凹凸を土手 5 1 1 2 によって埋めることにより、段差に起因する E L 層の劣化を防いでいる。

20

【0245】

第 3 の層間絶縁膜 5 1 1 0 と土手 5 1 1 2 の組み合わせの例を以下に挙げる。

【0246】

第 3 の層間絶縁膜 5 1 1 0 として、プラズマ C V D 法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用い、土手 5 1 1 2 としてもプラズマ C V D 法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用いる組み合わせがある。また、第 3 の層間絶縁膜 5 1 1 0 として、S O G 法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用い、土手 5 1 1 2 としても S O G 法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用いる組み合わせがある。また第 3 の層間絶縁膜 5 1 1 0 として、S O G 法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜とプラズマ C V D 法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜の積層膜を用い、土手 5 1 1 2 としてプラズマ C V D 法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用いる組み合わせがある。また、第 3 の層間絶縁膜 5 1 1 0 として、アクリルを用い、土手 5 1 1 2 としてもアクリルを用いる組み合わせがある。また、第 3 の層間絶縁膜 5 1 1 0 として、アクリルとプラズマ C V D 法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜の積層膜を用い、土手 5 1 1 2 としてプラズマ C V D 法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用いる組み合わせがある。また、第 3 の層間絶縁膜 5 1 1 0 として、プラズマ C V D 法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用い、土手 5 1 1 2 としてアクリルを用いる組み合わせがある。

30

40

【0247】

土手 5 1 1 2 中に、カーボン粒子や金属粒子を添加し、抵抗率を下げ、静電気の発生を抑制してもよい。この際、抵抗率は、 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^{12} \Omega \text{m}$ (好ましくは、 $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{10} \Omega \text{m}$) となるように、カーボン粒子や金属粒子の添加量を調節すればよい。

【0248】

次いで、土手 5 1 1 2 に囲まれた、露出している画素電極 5 1 1 1 上に、E L 層 5 1 1 3 を形成する。

【0249】

E L 層 5 1 1 3 としては、公知の有機発光材料や無機発光材料を用いることができる。

50

【0250】

有機発光材料としては、低分子系有機発光材料、高分子系有機発光材料、中分子系有機材料を自由に用いることができる。なお、ここでは、中分子系有機発光材料とは、昇華性を有さず、かつ、分子数が20以下または連鎖する分子の長さが10 μ m以下の有機発光材料を示すものとする。

【0251】

EL層5113は通常、積層構造である。代表的には、コダック・イーストマン・カンパニーのTangらが提案した「正孔輸送層/発光層/電子輸送層」という積層構造が挙げられる。また他にも、陰極上に電子輸送層/発光層/正孔輸送層/正孔注入層、または電子注入層/電子輸送層/発光層/正孔輸送層/正孔注入層の順に積層する構造でも良い。発光層に対して蛍光性色素等をドーピングしても良い。

10

【0252】

本実施例では蒸着法により低分子系有機発光材料を用いてEL層5113を形成している。具体的には、発光層として70nm厚のトリス-8-キノリノラトアルミニウム錯体(Alq_3)膜を設け、その上に、正孔注入層として20nm厚の銅フタロシアニン($CuPc$)膜を設けた積層構造としている。 Alq_3 にキナクリドン、ペリレンもしくはDCM1といった蛍光色素を添加することで発光色を制御することができる。

【0253】

なお、図15(D)では一画素しか図示していないが、複数の色、例えば、R(赤)、G(緑)、B(青)の各色に対応したEL層5113を作り分ける構成とすることができる。

20

【0254】

また、高分子系有機発光材料を用いる例として、正孔注入層として20nmのポリチオフェン(PEDOT)膜をスピン塗布法により設け、その上に、発光層として100nm程度のパラフェニレンビニレン(PPV)膜を設けた積層構造によってEL層5113を構成しても良い。なお、PPVの π 共役系高分子を用いると、赤色から青色まで発光波長を選択できる。また、電子輸送層や電子注入層として炭化珪素等の無機材料を用いることも可能である。

【0255】

なお、EL層5113は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層等が、明確に区別された積層構造を有するものに限定されない。つまり、EL層5113は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層等を構成する材料が、混合した層を有する構造であってもよい。

30

【0256】

例えば、電子輸送層を構成する材料(以下、電子輸送材料と表記する)と、発光層を構成する材料(以下、発光材料と表記する)とによって構成される混合層を、電子輸送層と発光層との間に有する構造のEL層5113であってもよい。

【0257】

次に、EL層5113の上には、透明導電膜からなる画素電極5114を形成する。透明導電膜としては、酸化インジウムと酸化スズの化合物(ITO)、酸化インジウムと酸化亜鉛の化合物、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化インジウム等を用いることができる。また、前記透明導電膜にガリウムを添加したものをを用いてもよい。画素電極5114がEL素子の陽極に相当する。

40

【0258】

画素電極5114まで形成された時点でEL素子が完成する。なお、EL素子とは、画素電極(陰極)5111、EL層5113及び画素電極(陽極)5114で形成されたダイオードを指す。

【0259】

本実施例では、画素電極5114が透明導電膜によって形成されているため、EL素子が発した光は、基板5000とは逆側に向かって放射される。また、第3の層間絶縁膜5110によって、配線5106~5109が形成された層とは別の層に、画素電極511

50

1を形成している。そのため、実施例9に示した構成と比較して、開口率を上げることができる。

【0260】

EL素子を完全に覆うようにして保護膜(パッシベーション膜)5115を設けることは有効である。保護膜5115としては、炭素膜、窒化珪素膜もしくは窒化酸化珪素膜を含む絶縁膜からなり、該絶縁膜を単層もしくは組み合わせた積層で用いることができる。

【0261】

なお本実施例のように、EL素子が発した光が画素電極5114側から放射される場合、保護膜5115としては、光を透過する膜を用いる必要がある。

【0262】

なお、土手5112を形成した後、保護膜5115を形成するまでの工程をマルチチャンパー方式(またはインライン方式)の成膜装置を用いて、大気解放せずに連続的に処理することは有効である。

【0263】

なお、実際には図15(D)の状態まで完成したら、さらに外気に曝されないように、気密性が高く、脱ガスの少ない保護フィルム(ラミネートフィルム、紫外線硬化樹脂フィルム等)等のシーリング材でパッケージング(封入)することが好ましい。その際、シーリング材の内部を不活性雰囲気にしたリ、内部に吸湿性材料(例えば酸化バリウム)を配置したりするとEL素子の信頼性が向上する。

【0264】

また、パッケージング等の処理により気密性を高めたら、基板5000上に形成された素子又は回路から引き回された端子と外部信号端子とを接続するためのコネクタ(フレキシブルプリントサーキット:FPC)を取り付けて製品として完成する。

【実施例10】

【0265】

本実施例では、本発明を用いて発光装置を作製した例について、図16を用いて説明する。

【0266】

図16は、TF Tが形成された素子基板をシーリング材によって封止することによって形成された発光装置の上面図であり、図16(B)は、図16(A)のA-A'における断面図、図16(C)は図16(A)のB-B'における断面図である。

【0267】

基板4001上に設けられた画素部4002と、ソース信号線駆動回路4003と、第1及び第2のゲート信号線駆動回路4004a、4004bとを囲むようにして、シール材4009が設けられている。また画素部4002と、ソース信号線駆動回路4003と、第1及び第2のゲート信号線駆動回路4004a、4004bとの上にシーリング材4008が設けられている。よって画素部4002と、ソース信号線駆動回路4003と、第1及び第2のゲート信号線駆動回路4004a、4004bとは、基板4001とシール材4009とシーリング材4008とによって、充填材4210で密封されている。

【0268】

また基板4001上に設けられた画素部4002と、ソース信号線駆動回路4003と、第1及び第2のゲート信号線駆動回路4004a、4004bとは、複数のTF Tを有している。図16(B)では代表的に、下地膜4010上に形成された、ソース信号線駆動回路4003に含まれるTF T(但し、ここではNチャネル型TF TとPチャネル型TF Tを図示する)4201及び画素部4002に含まれるTF T4202を図示した。

【0269】

TF T4201及び4202上には層間絶縁膜(平坦化膜)4301aが形成され、その上にTF T4202のドレインと電氣的に接続する画素電極(陽極)4203が形成される。画素電極4203としては仕事関数の大きい透明導電膜が用いられる。透明導電膜としては、酸化インジウムと酸化スズとの化合物、酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物、酸

10

20

30

40

50

化亜鉛、酸化スズまたは酸化インジウムを用いることができる。また、前記透明導電膜にガリウムを添加したものをを用いても良い。

【0270】

そして、画素電極4203の上には絶縁膜4302が形成され、絶縁膜4302は画素電極4203の上に開口部が形成されている。この開口部において、画素電極4203の上には有機発光層4204が形成される。有機発光層4204は公知の有機発光材料または無機発光材料を用いることができる。また、有機発光材料には低分子系(モノマー系)材料と高分子系(ポリマー系)材料があるがどちらを用いても良い。

【0271】

有機発光層4204の形成方法は公知の蒸着技術もしくは塗布法技術を用いれば良い。また、有機発光層の構造は正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層または電子注入層を自由に組み合わせて積層構造または単層構造とすれば良い。

10

【0272】

有機発光層4204の上には遮光性を有する導電膜(代表的にはアルミニウム、銅もしくは銀を主成分とする導電膜またはそれらと他の導電膜との積層膜)からなる陰極4205が形成される。また、陰極4205と有機発光層4204の界面に存在する水分や酸素は極力排除しておくことが望ましい。従って、有機発光層4204を窒素または希ガス雰囲気中で形成し、酸素や水分に触れさせないまま陰極4205を形成するといった工夫が必要である。本実施例ではマルチチャンバー方式(クラスターツール方式)の成膜装置を用いることで上述のような成膜を可能とする。そして陰極4205は所定の電圧が与えられて

20

【0273】

以上のようにして、画素電極(陽極)4203、有機発光層4204及び陰極4205からなる発光素子4303が形成される。そして発光素子4303を覆うように、絶縁膜4302上に保護膜4209が形成されている。保護膜4209は、発光素子4303に酸素や水分等が入り込むのを防ぐのに効果的である。

【0274】

4005aは電源線に接続された引き回し配線であり、TFT4202の第1の電極に接続されている。引き回し配線4005aはシール材4009と基板4001との間を通り、異方導電性フィルム4300を介してFPC4006が有するFPC用配線4301bに電氣的に接続される。

30

【0275】

シーリング材4008としては、ガラス材、金属材(代表的にはステンレス材)、セラミックス材、プラスチック材(プラスチックフィルムも含む)を用いることができる。プラスチック材としては、FRP(Fiberglass - Reinforced - Plastics)板、PVF(ポリビニルフルオライド)フィルム、マイラーフィルム、ポリエステルフィルムまたはアクリル樹脂フィルムを用いることができる。また、アルミニウムホイルをPVFフィルムやマイラーフィルムで挟んだ構造のシートを用いることもできる。

【0276】

但し、発光素子からの光の放射方向がカバー材側に向かう場合にはカバー材は透明でなければならない。その場合には、ガラス板、プラスチック板、ポリエステルフィルムまたはアクリルフィルムのような透明物質を用いる。

40

【0277】

また、充填材4210としては窒素やアルゴンなどの不活性な気体の他に、紫外線硬化樹脂または熱硬化樹脂を用いることができ、PVC(ポリビニルクロライド)、アクリル、ポリイミド、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、PVB(ポリビニルブチラル)またはEVA(エチレンビニルアセテート)を用いることができる。本実施例では充填材として窒素を用いた。

【0278】

また充填材4210を吸湿性物質(好ましくは酸化バリウム)もしくは酸素を吸着しうる

50

物質にさらしておくために、シーリング材 4 0 0 8 の基板 4 0 0 1 側の面に凹部 4 0 0 7 を設けて吸湿性物質または酸素を吸着しうる物質 4 2 0 7 を配置する。そして、吸湿性物質または酸素を吸着しうる物質 4 2 0 7 が飛び散らないように、凹部カバー材 4 2 0 8 によって吸湿性物質または酸素を吸着しうる物質 4 2 0 7 は凹部 4 0 0 7 に保持されている。なお凹部カバー材 4 2 0 8 は目の細かいメッシュ状になっており、空気や水分は通し、吸湿性物質または酸素を吸着しうる物質 4 2 0 7 は通さない構成になっている。吸湿性物質または酸素を吸着しうる物質 4 2 0 7 を設けることで、発光素子 4 3 0 3 の劣化を抑制できる。

【 0 2 7 9 】

図 1 6 (C) に示すように、画素電極 4 2 0 3 が形成されると同時に、引き回し配線 4 0 0 5 a 上に接するように導電性膜 4 2 0 3 a が形成される。

10

【 0 2 8 0 】

また、異方導電性フィルム 4 3 0 0 は導電性フィラー 4 3 0 0 a を有している。基板 4 0 0 1 と F P C 4 0 0 6 とを熱圧着することで、基板 4 0 0 1 上の導電性膜 4 2 0 3 a と F P C 4 0 0 6 上の F P C 用配線 4 3 0 1 b とが、導電性フィラー 4 3 0 0 a によって電気的に接続される。

【 実施例 1 1 】

【 0 2 8 1 】

本発明において、三重項励起子からの燐光を発光に利用できる有機発光材料を用いることで、外部発光量子効率を飛躍的に向上させることができる。これにより、発光素子の低消費電力化、長寿命化、および軽量化が可能になる。

20

【 0 2 8 2 】

ここで、三重項励起子を利用し、外部発光量子効率を向上させた報告を示す。

(T.Tsutsui, C.Adachi, S.Saito, Photochemical Processes in Organized Molecular Systems, ed.K.Honda, (Elsevier Sci.Pub., Tokyo,1991) p.437.)

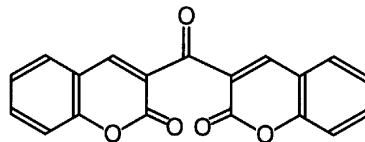
【 0 2 8 3 】

上記の論文により報告された有機発光材料(クマリン色素)の分子式を以下に示す。

【 0 2 8 4 】

【 化 1 】

30



【 0 2 8 5 】

(M.A.Baldo, D.F.O' Brien, Y.You, A.Shoustikov, S.Sibley, M.E.Thompson, S.R.Forrest, Nature 395 (1998) p.151.)

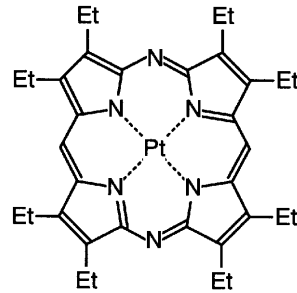
【 0 2 8 6 】

上記の論文により報告された有機発光材料(P t 錯体) の分子式を以下に示す。

40

【 0 2 8 7 】

【化 2】



10

【 0 2 8 8 】

(M.A.Baldo, S.Lamansky, P.E.Burrows, M.E.Thompson, S.R.Forrest, Appl. Phys. Lett., 75 (1999) p.4.) (T.Tsutsui, M.-J.Yang, M.Yahiro, K.Nakamura, T.Watanabe, T.tsuji, Y.Fukuda, T.Wakimoto, S.Mayaguchi, Jpn. Appl. Phys., 38 (12B) (1999) L1502.)

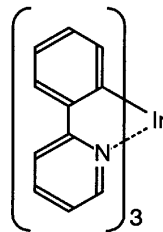
【 0 2 8 9 】

上記の論文により報告された有機発光材料(Ir錯体)の分子式を以下に示す。

【 0 2 9 0 】

【化 3】

20



【 0 2 9 1 】

以上のように三重項励起子からの燐光発光を利用できれば原理的には一重項励起子からの蛍光発光を用いる場合より3～4倍の高い外部発光量子効率の実現が可能となる。

【実施例 1 2】

【 0 2 9 2 】

本発明におけるトランジスタのしきい値補正の方法として、補正に用いるトランジスタのゲート・ドレイン間を短絡してダイオード化した状態でソース・ドレイン間に電流を流し、ソース・ドレイン間の電圧がトランジスタのしきい値に等しくなる現象を利用しているが、これは本発明で紹介したような画素部への適用のみならず、駆動回路への応用も可能である。

【 0 2 9 3 】

例として、電流を画素などへ出力する駆動回路における、電流源回路を挙げる。電流源回路は、入力された電圧信号から、所望の電流を出力する回路である。電流源回路内の電流源トランジスタのゲート電極に電圧信号が入力され、そのゲート・ソース間電圧に応じた電流が、電流源トランジスタを介して出力される。つまり、電流源トランジスタのしきい値補正に、本発明のしきい値補正方法を用いる。

【 0 2 9 4 】

図27(A)に、電流源回路の利用例を示す。シフトレジスタより順次サンプリングパルスが出力され、該サンプリングパルスはそれぞれの電流源回路9001へと入力され、該サンプリングパルスが電流源回路9001に入力されたタイミングに従って、映像信号のサンプリングを行う。この場合、サンプリング動作は点順次で行われる。

50

【0295】

簡単な動作タイミングを図27(B)に示す。i行目のゲート信号線が選択されている期間は、シフトレジスタからサンプリングパルスが出力され、映像信号のサンプリングを行う期間と、帰線期間とに分けられる。この帰線期間において、本発明のしきい値補正動作、つまり、各部の電位を初期化したり、トランジスタのしきい値電圧を取得したりする一連の動作を行う。つまり、しきい値取得動作は1水平期間ごとに行うことが出来る。

【0296】

図28(A)に、図27とは異なる構成の電流を画素などへ出力する駆動回路の構成を示す。図27の場合と異なる点としては、1段のサンプリングパルスによって制御される電流源回路9001は、9001A、9001Bの2つとなっており、電流源制御信号によって、双方の動作が選択される。

10

【0297】

図28(B)に示すように、電流源制御信号は、例えば1水平期間ごとに切り替わるようにする。すると電流源回路9001A、9001Bの動作は、一方が画素などへの電流出力を行い、他方が映像信号の入力などを行う。これが行ごとに入れ替わり行われる。この場合、サンプリング動作は線順次で行われる。

【0298】

図29(A)に、さらに異なる構成の駆動回路の構成を示す。ここでは、1段のサンプリングパルスによって制御される電流源回路9001は、9001A、9001B、9001Cの3つとなっており、ビデオ入力制御信号、出力制御信号によって、それぞれの動作が選択される。

20

【0299】

図29(B)に示すように、ビデオ入力制御信号、出力制御信号によって、1水平期間ごとに、電流源回路9001A～9001Cの動作が、しきい値補正→映像信号入力→画素への電流出力といった順に切り替わるようにする。サンプリング動作は、図28に示した構成と同様、線順次で行われる。

【0300】

図30(A)に、さらに異なる構成の駆動回路の構成を示す。図27の構成においては、映像信号の形式はデジタル・アナログを問わないが、図30(A)の構成では、デジタル映像信号を入力する。入力されたデジタル映像信号は、サンプリングパルスの出力に従って第1のラッチ回路に取りこまれ、一行分の映像信号の取り込みが終了した後、第2のラッチ回路に転送され、その後、各電流源回路9001A～9001Cへと入力される。ここで、電流源回路9001A～9001Cは、それぞれから出力される電流値が異なっている。例えば、電流値の比が1:2:4となっている。つまり、並列にn個の電流源回路を配置し、その電流値の比を1:2:4:・・・ $2^{(n-1)}$ とし、各電流源回路から出力される電流を足し合わせることで、出力される電流値を線形的に変化させることが出来る。

30

【0301】

動作タイミングは、図27に示したものとほぼ同様であり、サンプリング動作を行わない帰線期間内に、電流源回路9001において、しきい値補正動作が行われ、続いてラッチ回路に保持されているデータが転送され、電流源回路9001においてV-I変換を行い、画素へ電流を出力する。サンプリング動作は、図28に示した構成と同様、線順次で行われる。

40

【0302】

図31(A)に、さらに異なる構成の電流を画素などへ出力する駆動回路の構成を示す。この構成では、ラッチ回路に取り込まれたデジタル映像信号は、ラッチ信号の入力によってD/A変換回路へと転送され、アナログ映像信号へと変換され、該アナログ映像信号が各電流源回路9001へと入力されて、電流が出力される。

【0303】

また、このようなD/A変換回路に、例えばガンマ補正用の機能を持たせても良い。

50

【0304】

図31(B)に示すように、帰線期間内にしきい値補正、ラッチデータ転送が行われ、ある行のサンプリング動作が行われている期間に、前行の映像信号のV-I変換、画素などへの電流の出力が行われる。サンプリング動作は、図28に示した構成と同様、線順次で行われる。

【0305】

以上に示した構成に限らず、電流源回路によってV-I変換を行うような場合には、本発明のしきい値補正手段の適用が可能である。また、図28、図29に示したように、複数の電流源回路を並列に配置し、切り替えて使用するという構成を、図30、図31等の構成と組み合わせて使用しても良い。

10

【実施例13】

【0306】

本明細書でこれまでに示してきた構成では、駆動用TFTにはPチャネル型TFTを用いていたが、本発明は駆動用TFTにNチャネル型TFTを用いた場合の構成にも適用が可能である。図32(A)に構成を示す。

【0307】

駆動用TFT3210はNチャネル型であり、この場合、ソース領域はEL素子3215の陽極と接続されている側であり、ドレイン領域は、TFT3211を介して電流供給線3214と接続されている側となる。そこで、容量手段3212、3213は、駆動用TFT3210のゲート・ソース間の電圧を保持出来るようなノードに設ける。

20

【0308】

動作について説明する。図32(B)に示すように、まず、駆動用TFT3208がONするように他のTFTを導通する。続いて、図32(C)に示すように、TFT3209、3211をOFFすると、駆動用TFT3208のゲート・ソース間電圧がそのしきい値電圧に等しくなるまで、図のように電荷が移動し、やがて駆動用TFT3208がOFFする。このとき、容量手段3212には、駆動用TFT3208のしきい値電圧が保持されている。

【0309】

続いて、図32(D)に示すように、映像信号が入力される。先に容量手段3212に保持されているしきい値電圧が、この映像信号に上乗せされて、駆動用TFT3208のゲートに入力され、このときの駆動用TFT3208のゲート・ソース間電圧にしたがって、電流供給線3214からEL素子3215に電流が供給されることになる。よって、隣接画素において、駆動用TFT3208のしきい値電圧がばらついたとしても、そのばらつきに関係なく、容量手段3212によってしきい値電圧が映像信号に上乗せされるため、駆動用TFTのゲート・ソース間電圧は隣接画素ごとにばらつくことがない。

30

【0310】

さらに、図32に示した構成でEL素子3215が発光によって劣化した場合、陽極・陰極間の電圧が上昇する。これにより、通常であれば駆動用TFT3208のソース領域の電位が上昇し、結果として発光時のゲート・ソース間電圧が小さくなってしまいうという問題が考えられるが、本実施例で示した構成によると、図32(B)~(C)における、しきい値電圧の取得において、TFT3209がONすることによって、駆動用TFT3208のソース領域の電位は、電源線3216の電位に固定される。よって前述のように、駆動用TFT3208のゲート・ソース間電圧が小さくなることがないため、経時的な輝度低下を抑えることが出来る。

40

【0311】

なお、本実施例において、駆動用TFT3210はNチャネル型としている。他のTFTは、ON・OFFの制御のみを行うスイッチ素子として用いているので、その極性は問わない。また、TFT3207、3208については、ON、OFFのタイミングが同一であるので、ゲート信号線を共有しているが、スイッチ素子の制御についてはこの限りでない。

50

【 0 3 1 2 】

また、T F T 3 2 1 1 は、E L 素子 3 2 1 5 への電流供給を任意のタイミングで遮断するための消去用 T F T としても用いることができる。

【 実施例 1 4 】

【 0 3 1 3 】

発光素子を用いた発光装置は自発光型であるため、液晶ディスプレイに比べ、明るい場所での視認性に優れ、視野角が広い。従って、様々な電子機器の表示部に用いることができる。

【 0 3 1 4 】

本発明の発光装置を用いた電子機器として、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ(ヘッドマウントディスプレイ)、ナビゲーションシステム、音響再生装置(カーオーディオ、オーディオコンボ等)、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末(モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍等)、記録媒体を備えた画像再生装置(具体的にはDigital Versatile Disc(D V D)等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうるディスプレイを備えた装置)などが挙げられる。特に、斜め方向から画面を見る機会が多い携帯情報端末は、視野角の広さが重要視されるため、発光装置を用いることが望ましい。それら電子機器の具体例を図 1 7 に示す。

【 0 3 1 5 】

図 1 7 (A) は発光素子表示装置であり、筐体 3 0 0 1、支持台 3 0 0 2、表示部 3 0 0 3、スピーカー部 3 0 0 4、ビデオ入力端子 3 0 0 5 等を含む。本発明の発光装置は表示部 3 0 0 3 に用いることができる。発光装置は自発光型であるためバックライトが必要なく、液晶ディスプレイよりも薄い表示部とすることができる。なお、発光素子表示装置は、パーソナルコンピュータ用、T V 放送受信用、広告表示用などの全ての情報表示用表示装置が含まれる。

【 0 3 1 6 】

図 1 7 (B) はデジタルスチルカメラであり、本体 3 1 0 1、表示部 3 1 0 2、受像部 3 1 0 3、操作キー 3 1 0 4、外部接続ポート 3 1 0 5、シャッター 3 1 0 6 等を含む。本発明の発光装置は表示部 3 1 0 2 に用いることができる。

【 0 3 1 7 】

図 1 7 (C) はノート型パーソナルコンピュータであり、本体 3 2 0 1、筐体 3 2 0 2、表示部 3 2 0 3、キーボード 3 2 0 4、外部接続ポート 3 2 0 5、ポインティングマウス 3 2 0 6 等を含む。本発明の発光装置は表示部 3 2 0 3 に用いることができる。

【 0 3 1 8 】

図 1 7 (D) はモバイルコンピュータであり、本体 3 3 0 1、表示部 3 3 0 2、スイッチ 3 3 0 3、操作キー 3 3 0 4、赤外線ポート 3 3 0 5 等を含む。本発明の発光装置は表示部 3 3 0 2 に用いることができる。

【 0 3 1 9 】

図 1 7 (E) は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置(具体的にはD V D再生装置)であり、本体 3 4 0 1、筐体 3 4 0 2、表示部 A 3 4 0 3、表示部 B 3 4 0 4、記録媒体(D V D 等)読込部 3 4 0 5、操作キー 3 4 0 6、スピーカー部 3 4 0 7 等を含む。表示部 A 3 4 0 3 は主として画像情報を表示し、表示部 B 3 4 0 4 は主として文字情報を表示するが、本発明の発光装置はこれら表示部 A、B 3 4 0 3、3 4 0 4 に用いることができる。なお、記録媒体を備えた画像再生装置には家庭用ゲーム機器なども含まれる。

【 0 3 2 0 】

図 1 7 (F) はゴーグル型ディスプレイ(ヘッドマウントディスプレイ)であり、本体 3 5 0 1、表示部 3 5 0 2、アーム部 3 5 0 3 を含む。本発明の発光装置は表示部 3 5 0 2 に用いることができる。

【 0 3 2 1 】

図 1 7 (G) はビデオカメラであり、本体 3 6 0 1、表示部 3 6 0 2、筐体 3 6 0 3、外部接続ポート 3 6 0 4、リモコン受信部 3 6 0 5、受像部 3 6 0 6、バッテリー 3 6 0 7

10

20

30

40

50

、音声入力部 3608、操作キー 3609、接眼部 3610 等を含む。本発明の発光装置は表示部 3602 に用いることができる。

【0322】

図 17(H)は携帯電話であり、本体 3701、筐体 3702、表示部 3703、音声入力部 3704、音声出力部 3705、操作キー 3706、外部接続ポート 3707、アンテナ 3708 等を含む。本発明の発光装置は表示部 3703 に用いることができる。なお、表示部 3703 は黒色の背景に白色の文字を表示することで携帯電話の消費電流を抑えることができる。

【0323】

なお、将来的に有機発光材料の発光輝度が高くなれば、出力した画像情報を含む光をレンズ等で拡大投影してフロント型若しくはリア型のプロジェクターに用いることも可能となる。

10

【0324】

また、上記電子機器はインターネットやCATV(ケーブルテレビ)などの電子通信回線を通じて配信された情報を表示することが多くなり、特に動画情報を表示する機会が増してきている。有機発光材料の応答速度は非常に高いため、発光装置は動画表示に好ましい。

【0325】

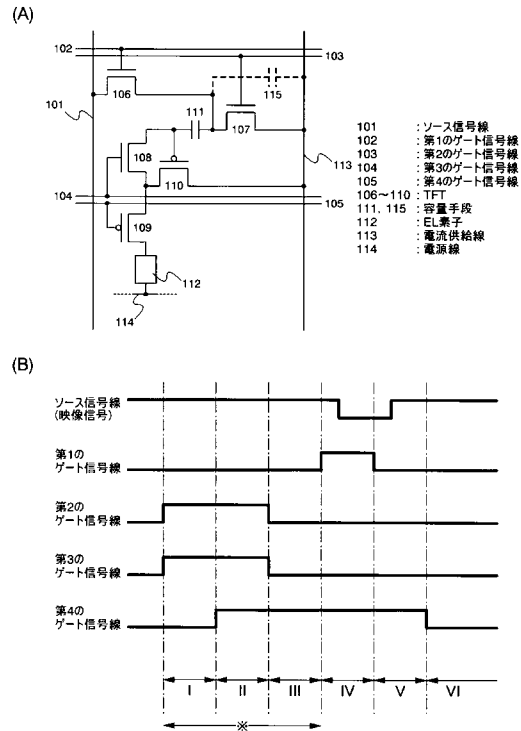
また、発光装置は発光している部分が電力を消費するため、発光部分が極力少なくなるように情報を表示することが望ましい。従って、携帯情報端末、特に携帯電話や音響再生装置のような文字情報を主とする表示部に発光装置を用いる場合には、非発光部分を背景として文字情報を発光部分で形成するように駆動することが望ましい。

20

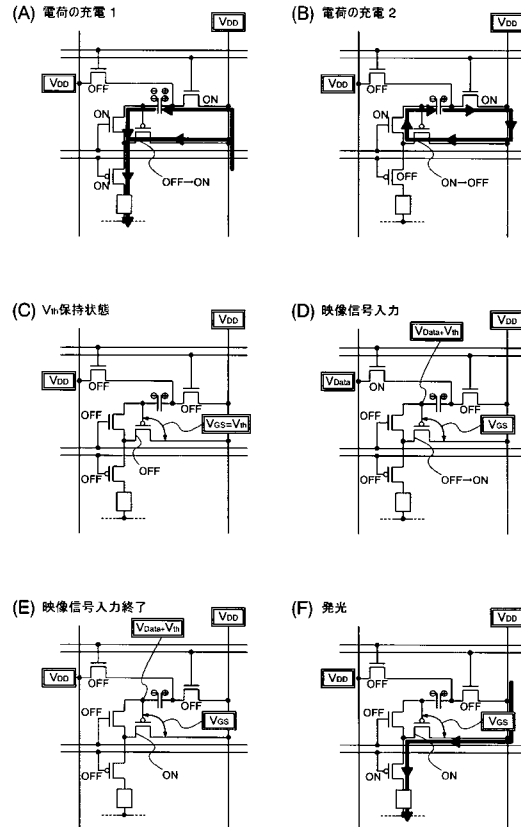
【0326】

以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に用いることが可能である。また、本実施例の電子機器は実施例 1～13 に示したいずれの構成の発光装置を用いても良い。

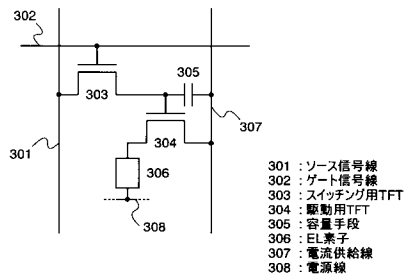
【図 1】



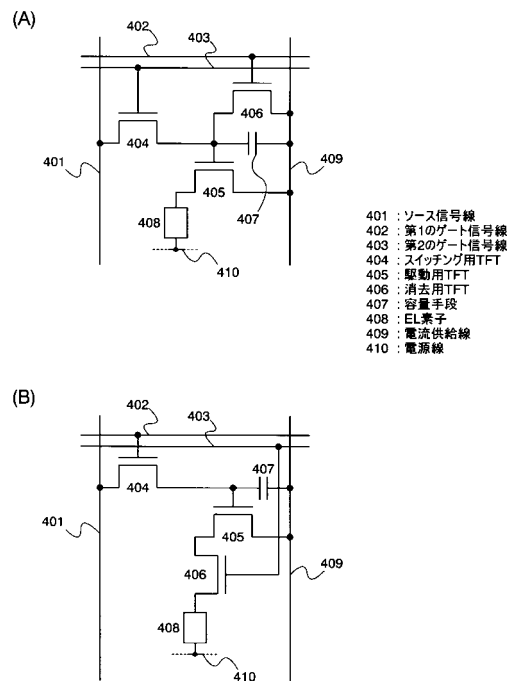
【図 2】



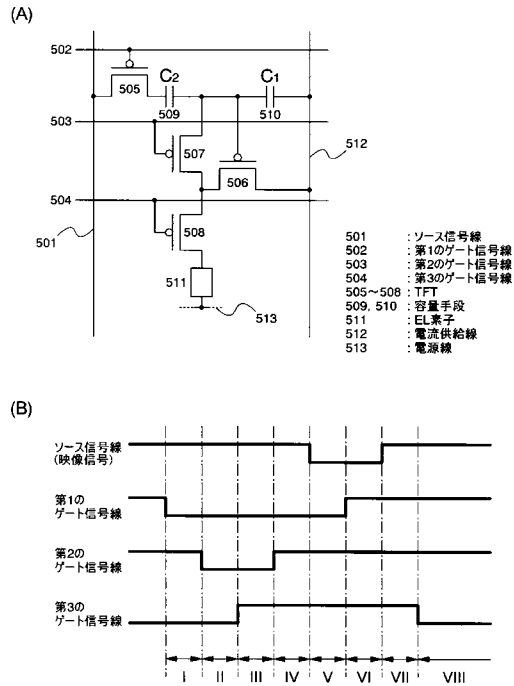
【図 3】



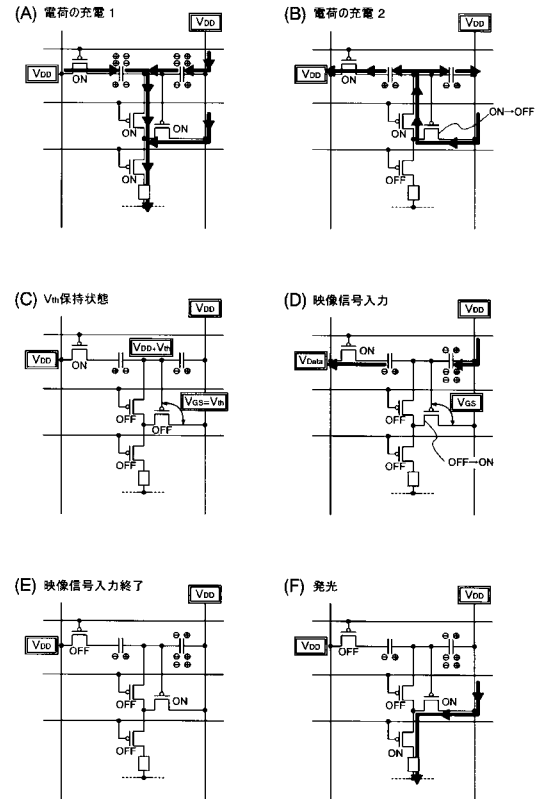
【図 4】



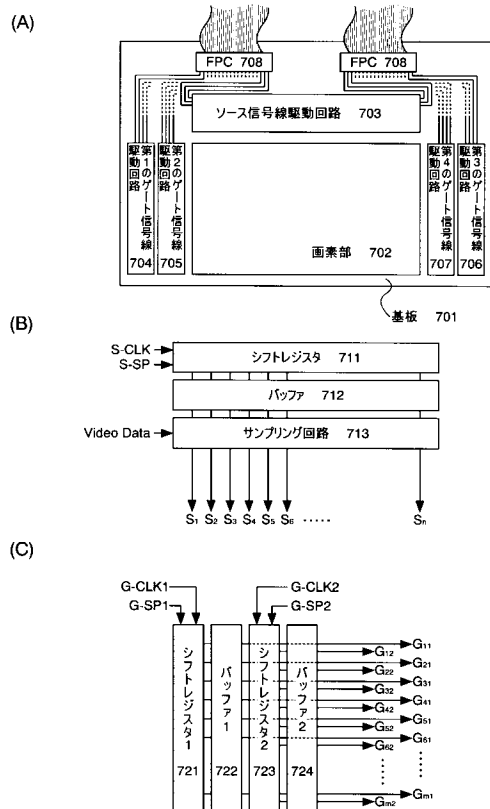
【図 5】



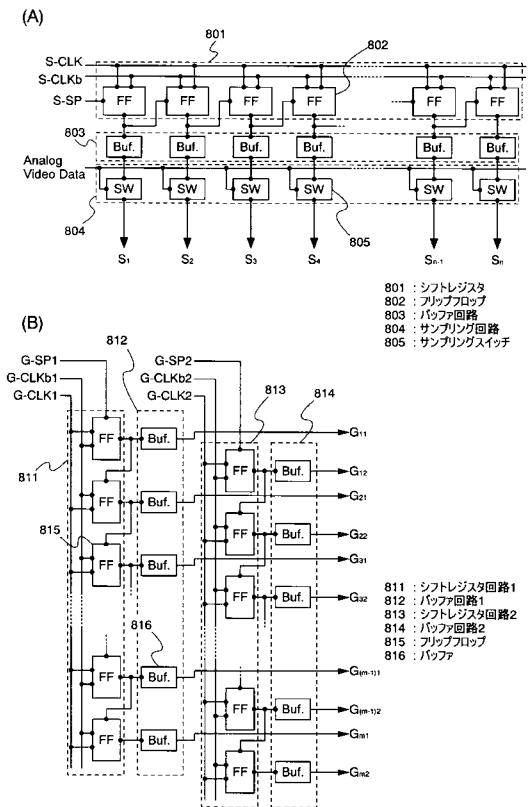
【図 6】



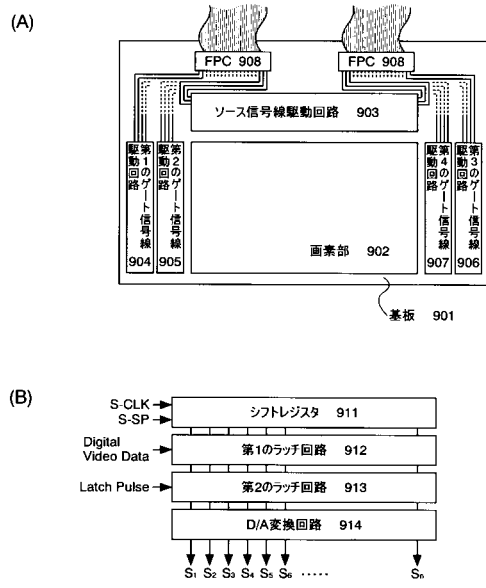
【図 7】



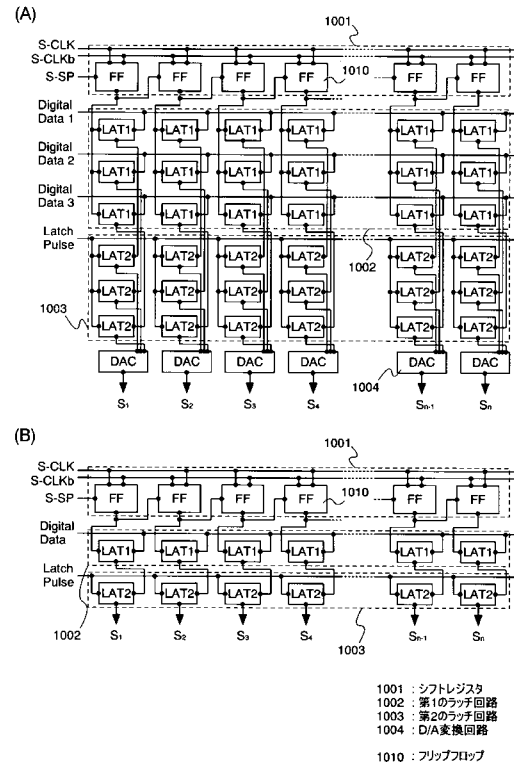
【図 8】



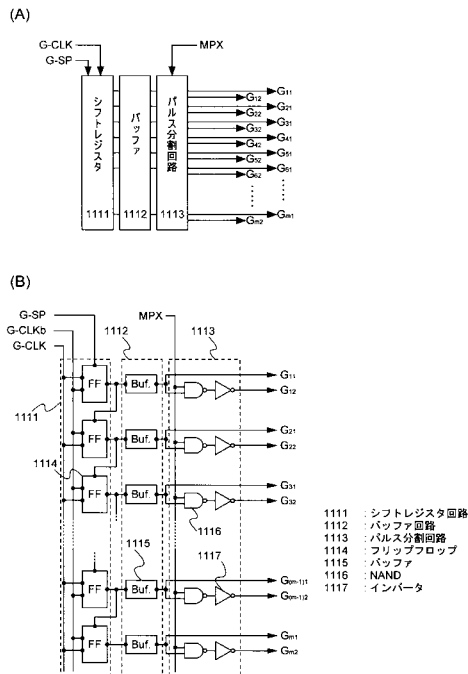
【図 9】



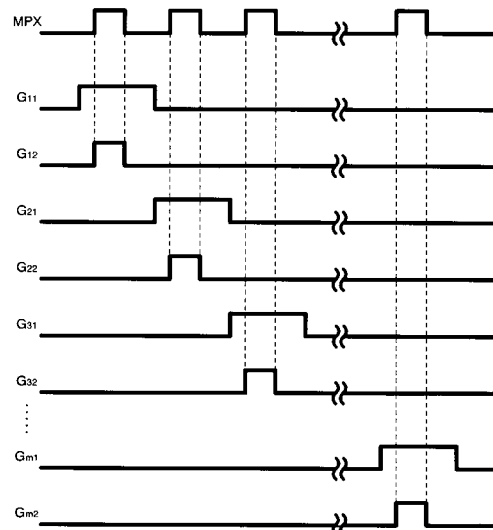
【図 10】



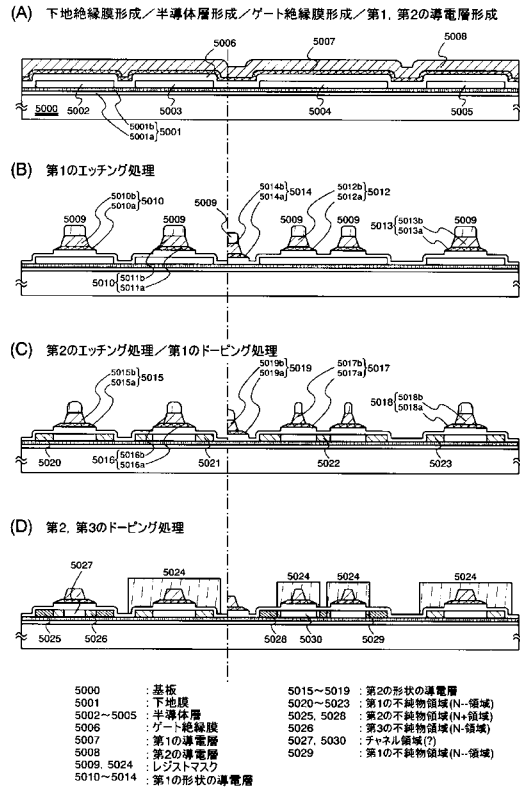
【図 11】



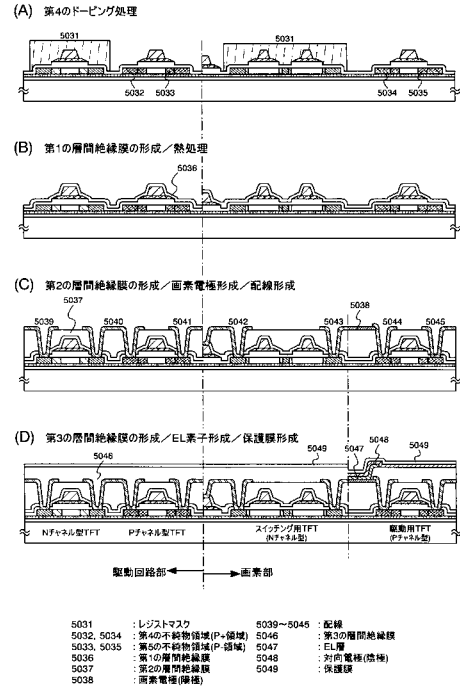
【図 12】



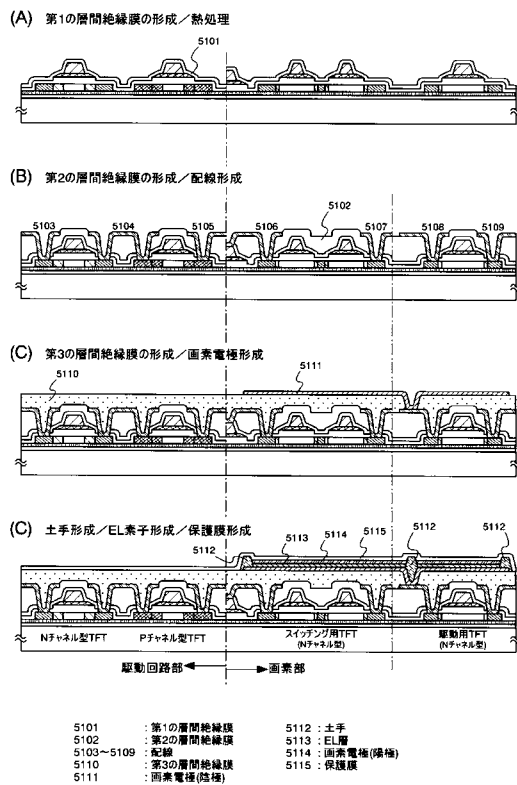
【図 13】



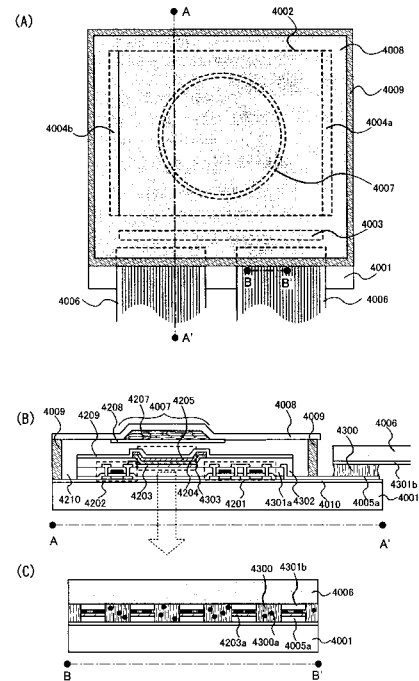
【図 14】



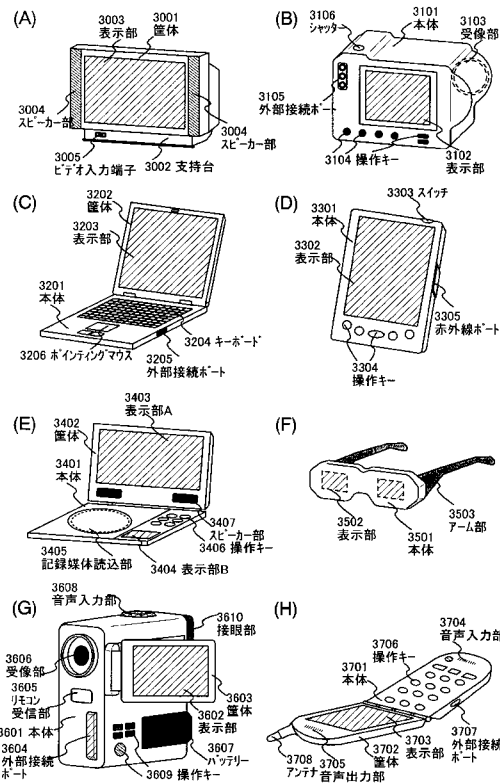
【図 15】



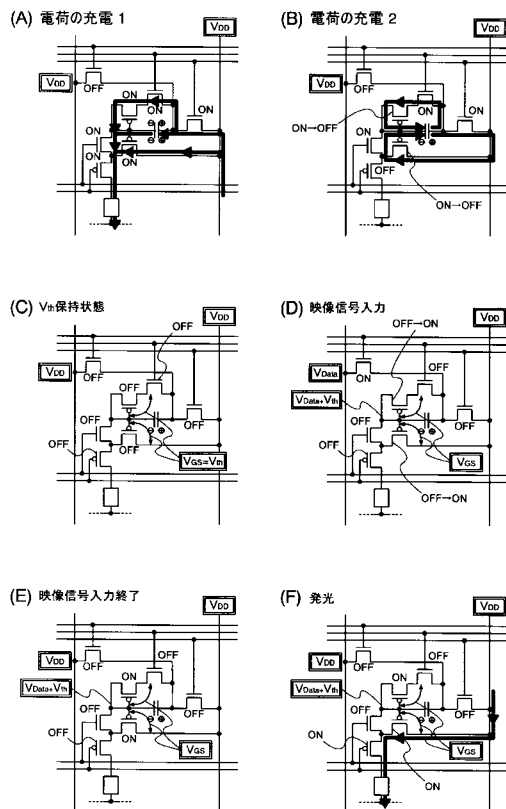
【図 16】



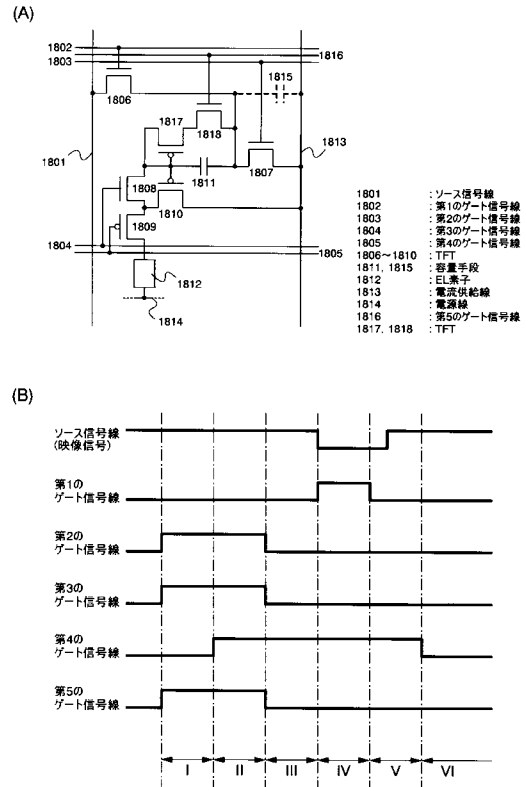
【図 17】



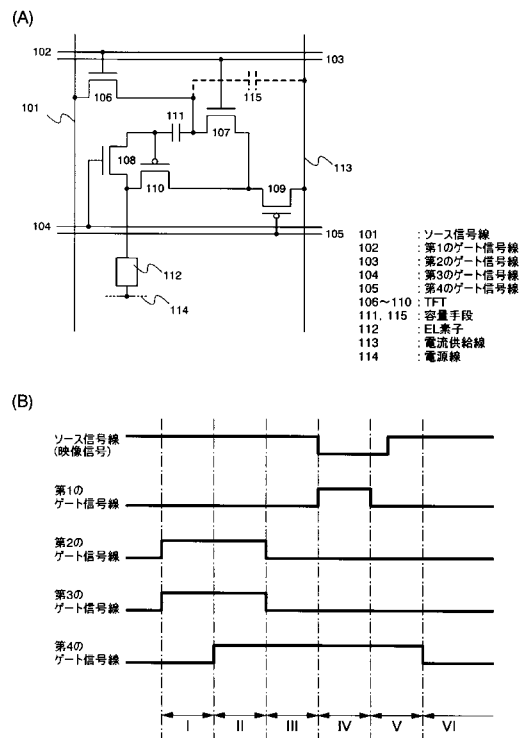
【図 19】



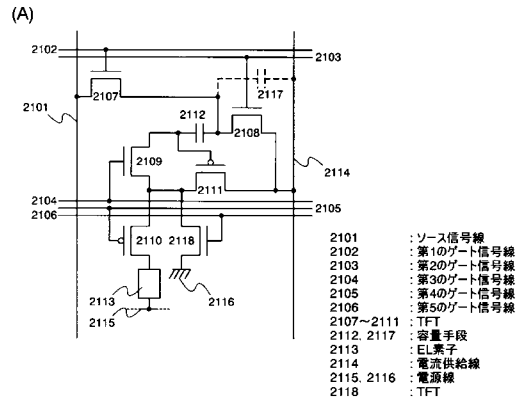
【図 18】



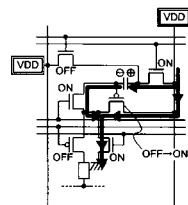
【図 20】



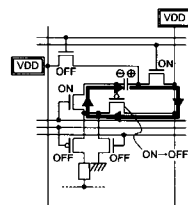
【図 2 1】



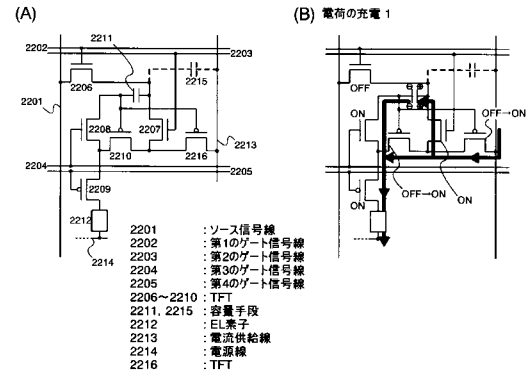
(B) 電荷の充電1



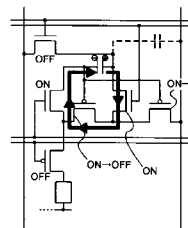
(C) 電荷の充電2



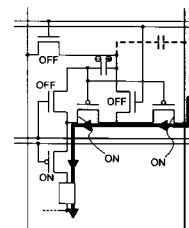
【図 2 2】



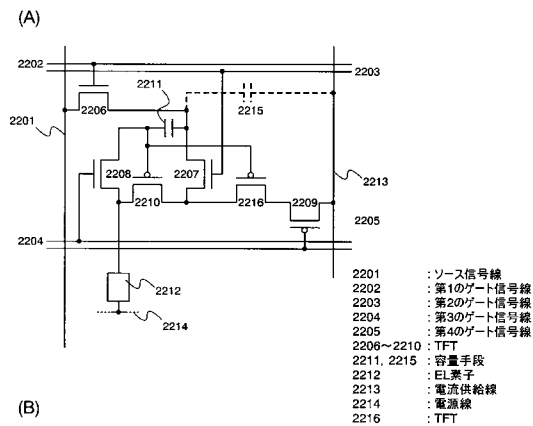
(C) 電荷の充電 2



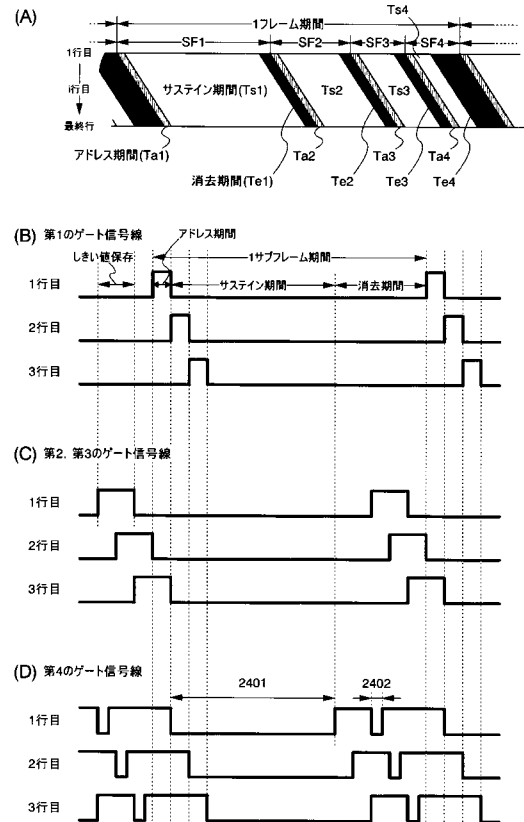
(D) 発 光



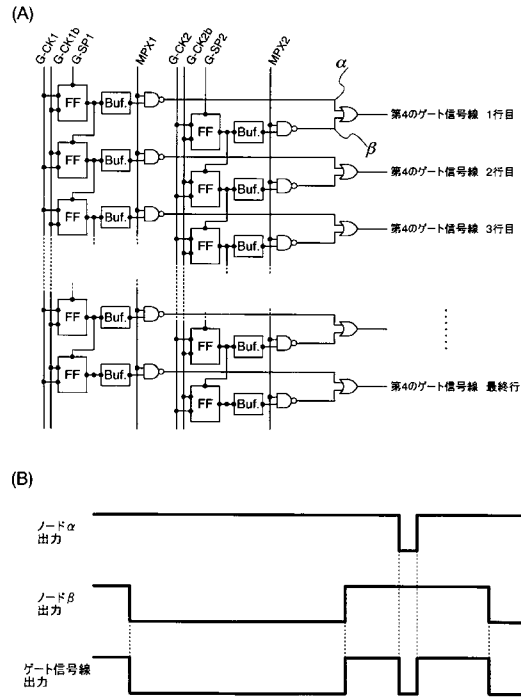
【図 2 3】



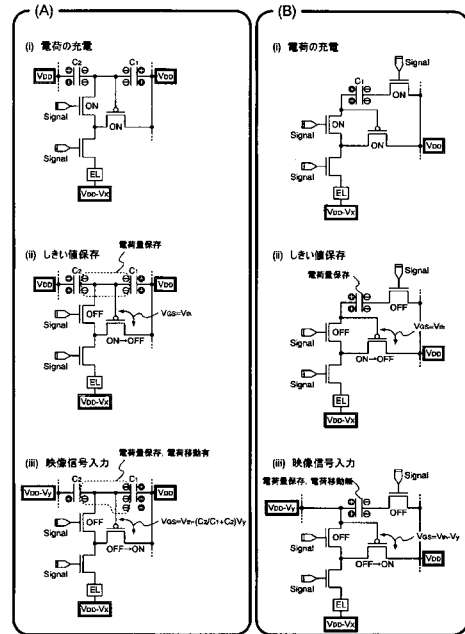
【図 2 4】



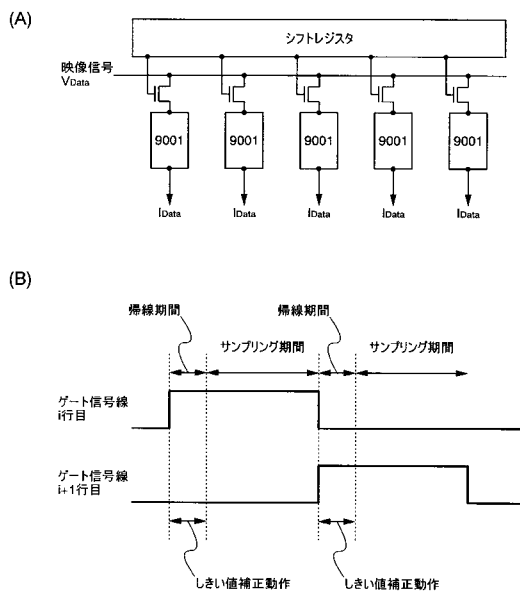
【図 25】



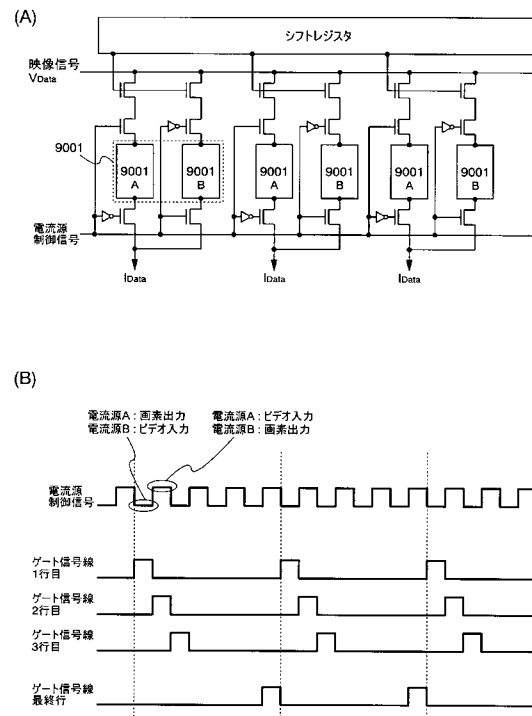
【図 26】



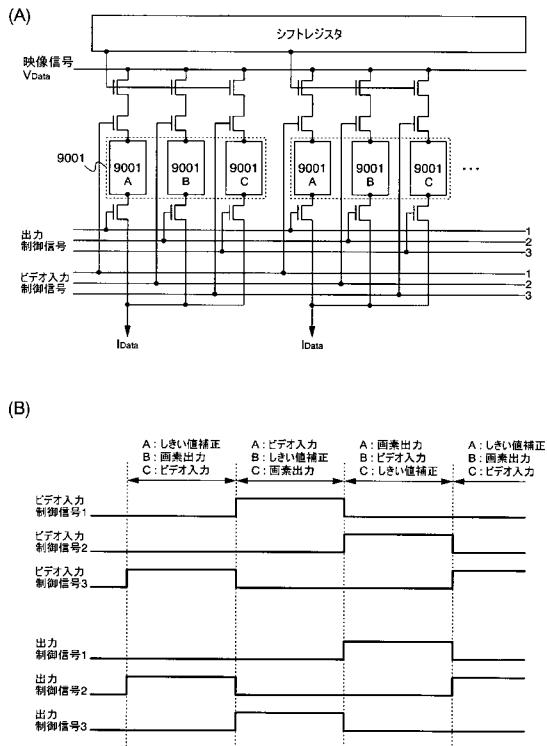
【図 27】



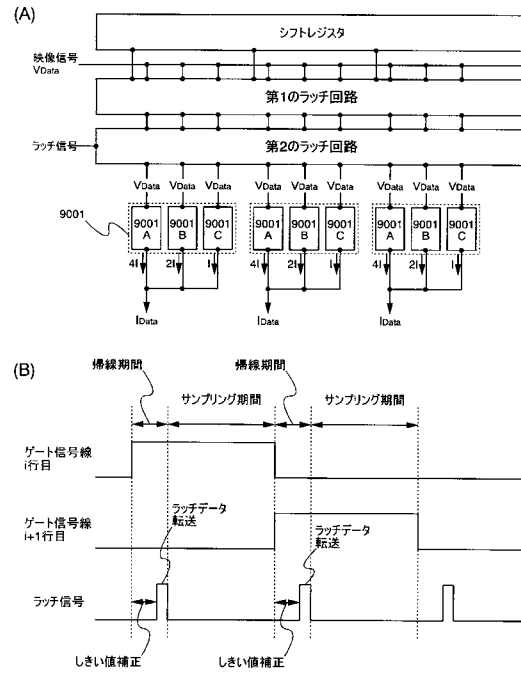
【図 28】



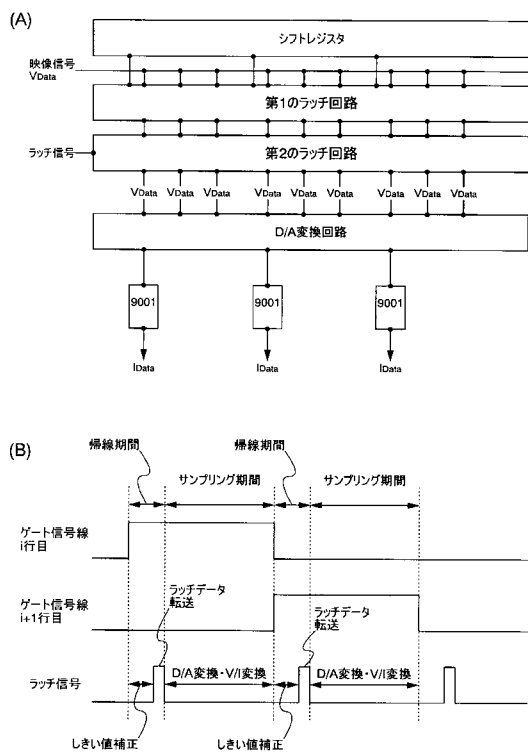
【 図 2 9 】



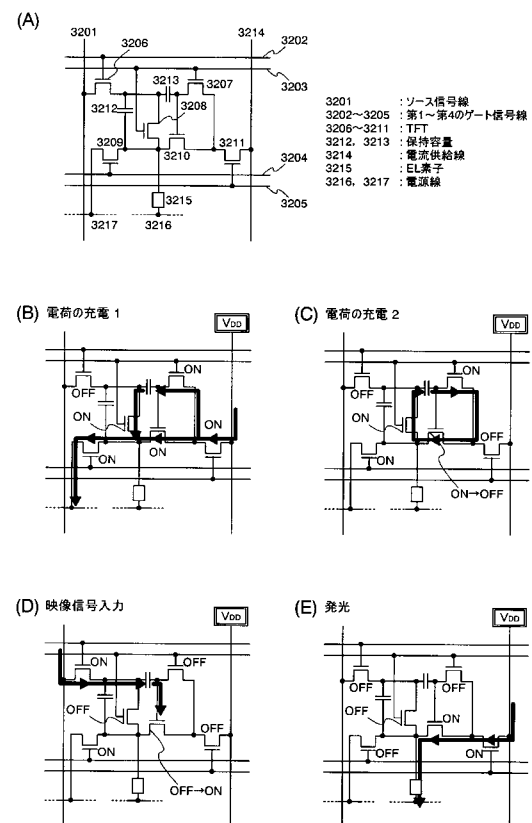
【 図 3 0 】



【 図 3 1 】



【 図 3 2 】



【手続補正書】

【提出日】平成23年4月13日(2011.4.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0308

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0308】

動作について説明する。図32(B)に示すように、まず、駆動用TFT3210がONするように他のTFTを導通する。続いて、図32(C)に示すように、TFT3211をOFFすると、駆動用TFT3210のゲート・ソース間電圧がそのしきい値電圧に等しくなるまで、図のように電荷が移動し、やがて駆動用TFT3210がOFFする。このとき、容量手段3213には、駆動用TFT3210のしきい値電圧が保持されている。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0309

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0309】

続いて、図32(D)に示すように、映像信号が入力される。先に容量手段3213に保持されているしきい値電圧が、この映像信号に上乗せされて、駆動用TFT3210のゲートに入力され、このときの駆動用TFT3210のゲート・ソース間電圧にしたがって、電流供給線3214からEL素子3215に電流が供給されることになる。よって、隣接画素において、駆動用TFT3210のしきい値電圧がばらついたとしても、そのばらつきに関係なく、容量手段3212によってしきい値電圧が映像信号に上乗せされるため、駆動用TFTのゲート・ソース間電圧は隣接画素ごとにばらつくことがない。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0310

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0310】

さらに、図32に示した構成でEL素子3215が発光によって劣化した場合、陽極 - 陰極間の電圧が上昇する。これにより、通常であれば駆動用TFT3210のソース領域の電位が上昇し、結果として発光時のゲート・ソース間電圧が小さくなってしまうという問題が考えられるが、本実施例で示した構成によると、図32(B)～(C)における、しきい値電圧の取得において、TFT3209がONすることによって、駆動用TFT3210のソース領域の電位は、電源線3217の電位に固定される。よって前述のように、駆動用TFT3210のゲート・ソース間電圧が小さくなることがないため、経時的な輝度低下を抑えることが出来る。

【手続補正書】

【提出日】平成23年6月8日(2011.6.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 乃至第 3 の配線と、第 1 乃至第 5 のスイッチと、第 1 及び第 2 の容量素子と、トランジスタとを有し、

前記第 1 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 3 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 3 のスイッチの他方の端子は、前記第 4 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 4 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのドレインと電氣的に接続され、

、

前記第 4 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 の配線と電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの他方の端子は、前記第 3 の配線と電氣的に接続され、

前記トランジスタのゲートは、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記トランジスタのソースは、負荷と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の一方の端子は、前記第 1 のスイッチの他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 1 乃至第 5 のスイッチは、導通、又は非導通を制御する機能を有し、

前記第 1 の配線は、映像信号電圧を伝える機能を有し、

前記第 2 の配線は、前記トランジスタに流れる電流を伝える機能を有し、

前記第 3 の配線は、所定の電圧を伝える機能を有し、

前記トランジスタは、前記負荷に流れる電流の大きさを制御する機能を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

第 1 乃至第 3 の配線と、第 1 乃至第 5 のスイッチと、第 1 及び第 2 の容量素子と、トランジスタとを有し、

前記第 1 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 3 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 3 のスイッチの他方の端子は、前記第 4 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 4 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのドレインと電氣的に接続され、

、

前記第 4 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 の配線と電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの他方の端子は、前記第 3 の配線と電氣的に接続され、

前記トランジスタのゲートは、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記トランジスタのソースは、画素電極と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の一方の端子は、前記第 1 のスイッチの他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、
前記第 1 乃至第 5 のスイッチは、導通、又は非導通を制御する機能を有し、
前記第 1 の配線は、映像信号電圧を伝える機能を有し、
前記第 2 の配線は、前記トランジスタに流れる電流を伝える機能を有し、
前記第 3 の配線は、所定の電圧を伝える機能を有し、
前記トランジスタは、前記画素電極に流れる電流の大きさを制御する機能を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 3】

第 1 乃至第 3 の配線と、第 1 乃至第 5 のスイッチと、第 1 及び第 2 の容量素子と、トランジスタとを有し、

前記第 1 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 のスイッチの他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 3 のスイッチの一方の端子は、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 3 のスイッチの他方の端子は、前記第 4 のスイッチの一方の端子と電氣的に接続され、

前記第 4 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのドレインと電氣的に接続され、

、

前記第 4 のスイッチの他方の端子は、前記第 2 の配線と電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの一方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 5 のスイッチの他方の端子は、前記第 3 の配線と電氣的に接続され、

前記トランジスタのゲートは、前記第 1 の容量素子の他方の端子と電氣的に接続され、

前記トランジスタのソースは、表示素子と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の一方の端子は、前記第 1 のスイッチの他方の端子と電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の他方の端子は、前記トランジスタのソースと電氣的に接続され、

前記第 1 乃至第 5 のスイッチは、導通、又は非導通を制御する機能を有し、

前記第 1 の配線は、映像信号電圧を伝える機能を有し、

前記第 2 の配線は、前記トランジスタに流れる電流を伝える機能を有し、

前記第 3 の配線は、所定の電圧を伝える機能を有し、

前記トランジスタは、前記表示素子に流れる電流の大きさを制御する機能を有することを特徴とする表示装置。

【請求項 4】

請求項 3 において、

前記表示素子は、発光素子を有することを特徴とする表示装置。

【請求項 5】

請求項 1 または請求項 2 において、

前記トランジスタは、Nチャネル型トランジスタであることを特徴とする半導体装置。

【請求項 6】

請求項 3 または請求項 4 において、

前記トランジスタは、Nチャネル型トランジスタであることを特徴とする表示装置。

【請求項 7】

請求項 1 もしくは請求項 2 に記載の半導体装置、又は、請求項 3 もしくは請求項 4 に記載の表示装置を具備していることを特徴とする電子機器。

【請求項 8】

請求項 1 もしくは請求項 2 に記載の半導体装置、又は、請求項 3 もしくは請求項 4 に記

載の表示装置と、アンテナと、音声出力部とを具備していることを特徴とする電子機器。

 フロントページの続き

(51) Int.Cl.

F I

テーマコード (参考)

G 0 9 G	3/20	6 2 2 D
G 0 9 G	3/20	6 2 3 D
G 0 9 G	3/20	6 4 1 D
G 0 9 G	3/20	6 4 2 A

F ターム(参考) 5C380 AA01 AB06 AB11 AB12 AB18 AB22 AB23 AB24 AB25 AB34
 AC07 AC08 AC09 AC11 AC12 AC13 AC16 BA01 BA17 BA24
 BA29 BA38 BA39 BB02 BC20 BD02 CA02 CA04 CA08 CA12
 CA14 CA16 CA17 CA22 CA24 CA26 CA32 CB01 CB11 CB12
 CB14 CB17 CB18 CB26 CB27 CC04 CC07 CC21 CC27 CC30
 CC33 CC38 CC39 CC62 CC63 CC64 CC65 CC66 CC77 CD012
 CD013 CD015 CD016 CD017 CD024 CD025 CD026 CD027 CE02 CE05
 CF07 CF09 CF10 CF22 CF23 CF24 CF32 CF33 CF48 CF51
 CF64 DA02 DA06 DA09 DA35 DA42 DA47 DA49 EA13 HA03

专利名称(译)	半导体器件，显示器件和电子器件		
公开(公告)号	JP2011164642A	公开(公告)日	2011-08-25
申请号	JP2011085953	申请日	2011-04-08
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社半导体能源研究所		
申请(专利权)人(译)	半导体能源研究所有限公司		
[标]发明人	木村肇		
发明人	木村 肇		
IPC分类号	G09G3/30 G09G3/20 G09G3/32 H01L21/77 H01L21/84 H01L27/12 H01L27/13		
CPC分类号	H01L27/3276 G09G3/2022 G09G3/3233 G09G3/3266 G09G3/3291 G09G2300/0819 G09G2300/0842 G09G2300/0852 G09G2300/0861 G09G2310/0251 G09G2310/027 G09G2320/0285 H01L27/12 H01L27/1214 H01L27/124 H01L27/1255 H01L27/13 H01L27/156 H01L27/3248 H01L27/3262 H01L27/3265 H01L29/78672		
FI分类号	G09G3/30.J G09G3/20.611.H G09G3/20.621.F G09G3/20.624.B G09G3/20.621.A G09G3/20.622.D G09G3/20.623.D G09G3/20.641.D G09G3/20.642.A G09G3/20.641.A G09G3/20.670.J G09G3/30.K G09G3/3233 G09G3/3266 G09G3/3275 G09G3/3291		
F-TERM分类号	5C080/AA06 5C080/BB05 5C080/CC03 5C080/DD05 5C080/DD08 5C080/EE29 5C080/EE30 5C080/FF11 5C080/FF12 5C080/HH09 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C080/JJ06 5C080/KK02 5C080/KK07 5C080/KK23 5C080/KK34 5C080/KK43 5C080/KK47 5C080/KK50 5C380/AA01 5C380/AB06 5C380/AB11 5C380/AB12 5C380/AB18 5C380/AB22 5C380/AB23 5C380/AB24 5C380/AB25 5C380/AB34 5C380/AC07 5C380/AC08 5C380/AC09 5C380/AC11 5C380/AC12 5C380/AC13 5C380/AC16 5C380/BA01 5C380/BA17 5C380/BA24 5C380/BA29 5C380/BA38 5C380/BA39 5C380/BB02 5C380/BC20 5C380/BD02 5C380/CA02 5C380/CA04 5C380/CA08 5C380/CA12 5C380/CA14 5C380/CA16 5C380/CA17 5C380/CA22 5C380/CA24 5C380/CA26 5C380/CA32 5C380/CB01 5C380/CB11 5C380/CB12 5C380/CB14 5C380/CB17 5C380/CB18 5C380/CB26 5C380/CB27 5C380/CC04 5C380/CC07 5C380/CC21 5C380/CC27 5C380/CC30 5C380/CC33 5C380/CC38 5C380/CC39 5C380/CC62 5C380/CC63 5C380/CC64 5C380/CC65 5C380/CC66 5C380/CC77 5C380/CD012 5C380/CD013 5C380/CD015 5C380/CD016 5C380/CD017 5C380/CD024 5C380/CD025 5C380/CD026 5C380/CD027 5C380/CE02 5C380/CE05 5C380/CF07 5C380/CF09 5C380/CF10 5C380/CF22 5C380/CF23 5C380/CF24 5C380/CF32 5C380/CF33 5C380/CF48 5C380/CF51 5C380/CF64 5C380/DA02 5C380/DA06 5C380/DA09 5C380/DA35 5C380/DA42 5C380/DA47 5C380/DA49 5C380/EA13 5C380/HA03		
优先权	2001330050 2001-10-26 JP		
其他公开文献	JP4785997B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：为了解决这样的问题：即使输入相同的图像信号，EL元件的亮度不规则性也是由像素之间的波动引起的，例如构成EL元件的像素的TFT的阈值和导通电流等特性。解决方案：在使用容量装置存储阈值之后，在输入图像信号的步骤中，电荷不会在容量装置中移动。因此，容量装置的两个电极之间的电压不会改变。因此，可以通过将阈值原样添加到图像信号来执行校正，从而可以防止漏极电流受到电容值的波动的影响。 Ž

